## No active tri Selection

## DELPHION

RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Log ord Workfile Saved Seatches My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

# The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | File History | Other choices

Tools: Add to Work File: Create new Work

View: Expand Details | INPADOC | Jump to: Top

☑ Emai

Title:

WO02098561A1: CONDUCTIVE CATALYST PARTICLE AND ITS MANUFACTURING METHOD, GAS-DIFFUSING CATALYST ELECTRO

**ELECTROCHEMICAL DEVICE**[French]

<sup>₽</sup>Country:

WO World Intellectual Property Organization (WIPO)

ଟ Kind:

A1 Publ.of the Int.Appl. with Int.search report i

₽Inventor:

KATORI, Kenji; c/o SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-

chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan

KANEMITSU, Toshiaki; c/o SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan SHIRAI, Katsuya; c/o SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa

6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001, Japan

SONY CORPORATION, 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-

ku, Tokyo 141-0001, Japan

♠ Corporate Tree data: Sony Corp ( SONY );

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

2002-12-12 / 2002-05-24

**P**Application

WO2002JP0005035

Number: ₽IPC Code:

Advanced: B01J 23/40; B01J 23/42; B01J 23/56; B01J 23/62; B01J 23/648; B01J 23/652; B01J 23/89; B01J 32/00; B01J 35/00; B01J 37/02; B01J 37/34; B22F 1/02; C22C 5/00; H01M 4/86;

H01M 4/88; H01M 4/90; H01M 8/10; C23C 14/22;

Core: B01J 23/54; B01J 37/00; more...

IPC-7: B01J 35/02; B01J 37/02; C22C 5/00; H01M 4/88; H01M 4/92;

B01J23/40; B01J23/56; B01J35/00D4; B01J37/02G; B01J37/34; B22F1/02B; C22C5/00; H01M4/04V2; H01M4/88; H01M4/90C;

Priority Number:

2001-06-01 JP2001000166646 2001-06-29 JP2001000198280 2002-04-30 JP2002000128199

Abstract:

A conductive catalyst particle composed of a conductive powder particle to which adhered is a catalyst material made of an alloy of a noble metal material and an additive material not thermally forming a solid solution in the noble metal material or an alloy of MI (at least one kind selected from noble metal elements) and MII (at least one kind selected from Fe, Co, Ni, Cr, Al, Cu, Hf, Zr, Ti, V, Nb, Ta, W, Ga, Sn, Ge, Si, Re, Os, Pb, Bi, Sb, Mo, Mn, O, N, C, Zn, In, and rare earth elements). The conductive catalyst particle is produced by simultaneously attaching the noble metal material and the additive material to the conductive power particle or the MI and the MII by physical vapor

deposition. The conductive catalyst particle does not undergo sintering and is applied to a gas-diffusing catalytic electrode and an electric device using the electrode.\$Cette



invention concerne une particule catalytique conductrice composée d'une particule en poudre conductrice sur laquelle est collé un matériau catalytique fait un d'un alliage de métal noble et d'additif ne formant pas thermiquement une solution solide dans le métal noble ou un alliage de MI (au moins une sorte pris parmi des éléments de métaux nobles) et de MII (au moins un pris parmi Fe, Co, Ni, Cr, Al, Cu, Hf, Zr, Ti, V, Nb, Ta, W, Ga, Sn, Ge, Si, Re, Os, Pb, Bi, Sb, Mo, Mn, O, N, C, Zn, In et des éléments de terres rares). La particule catalytique conductrice s'obtient en fixant simultanément le matériau à base de métal noble et le matériau additif à la particule de poudre conductrice ou au MI et au MII par dépôt physique en phase vapeur. La particule catalytique conductrice n'est pas soumise à un frittage et est appliquée sur une électrode catalytique à diffusion gazeuse et sur un dispositif électrique utilisant ladite électrode. [French]

Attorney, Agent or Firm:

NAKAMURA, Tomoyuki; c/o Miyoshi International Patent Office, 9th Floor, Toranomon Daiichi Building, 2-3, Toranomon 1-chome, Minatoku, Tokyo 105-0001 Japan

<sup>♀</sup> INPADOC Legal Status:¬♠ Designated Country:

Show legal status actions

Get Now: Family Legal Status Report

AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ OM PH PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZM ZW, European patent: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE TR, OAPI patent: BF BJ CF CG CI CM GA GN GO

MC NL PT SE TR, OAPI patent: BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN TD TG, ARIPO patent: GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW, Eurasian patent: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM

RU TJ TN

₽ Family:

Show 7 known family members

None









Nominate this for the Gallery...

THOMSON

Copyright © 1997-2007 The Thor

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact U

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

### (43) 国際公開日 2002 年12 月12 日 (12.12.2002)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 02/098561 A1

(51) 国際特許分類7:

37/02, H01M 4/88, 4/92, C22C 5/00

B01J 35/02,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/05035

(22) 国際出願日:

2002年5月24日(24.05.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-166646 2 特願2001-198280 2

2001年6月1日(01.06.2001) JP 2001年6月29日(29.06.2001) JP

特願2002-128199

2002年4月30日(30.04.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ソニー株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 香取 健二 (KA-TORI,Kenji) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区 北品川 6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 金光 俊明 (KANEMITSU,Toshiaki) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP). 白井 克弥 (SHIRAI,Katsuya) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo (JP).

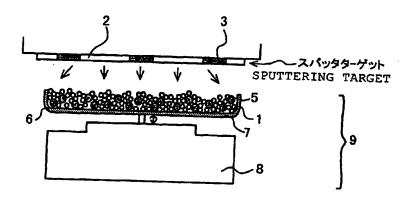
(74) 代理人: 中村 友之 (NAKAMURA,Tomoyuki); 〒105-0001 東京都 港区 虎ノ門1丁目2番3号 虎ノ門第一ビ ル9階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有]

(54) Title: CONDUCTIVE CATALYST PARTICLE AND ITS MANUFACTURING METHOD, GAS-DIFFUSING CATALYST ELECTRODE, AND ELECTROCHEMICAL DEVICE

(54) 発明の名称: 導電性触媒粒子及びその製造方法、ガス拡散性触媒電極及び電気化学デバイス



(57) Abstract: A conductive catalyst particle composed of a conductive powder particle to which adhered is a catalyst material made of an alloy of a noble metal material and an additive material not thermally forming a solid solution in the noble metal material or an alloy of MI (at least one kind selected from noble metal elements) and MII (at least one kind selected from Fe, Co, Ni, Cr, Al, Cu, Hf, Zr, Ti, V, Nb, Ta, W, Ga, Sn, Ge, Si, Re, Os, Pb, Bi, Sb, Mo, Mn, O, N, C, Zn, In, and rare earth elements). The conductive

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

produced by simultaneously attaching the noble metal material and the additive material to the conductive power particle or the MI and the MII by physical vapor deposition. The conductive catalyst particle does not undergo sintering and is applied to a gas-diffusing catalytic electrode and an electric device using the electrode.

#### (57) 要約:

導電性粉体の表面に、貴金属材料と前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の添加材料との合金からなる触媒材料、あるいは、MI(貴金属元素から選ばれた少なくとも1種)とMII(Fe、Co、Ni、Cr、Al、Cu、Hf、Zr、Ti、V、Nb、Ta、W、Ga、Sn、Ge、Si、Re、Os、Pb、Bi、Sb、Mo、Mn、O、N、C、Zn、In、希土類元素から選ばれた少なくとも1種)との合金からなる触媒材料を付着した導電性触媒粒子。この導電性触媒粒子は、貴金属材料と前記添加材料、あるいは、MIとMIIを、物理蒸着法により導電性粉体の表面に同時に付着させて製造する。

この導電性触媒粒子は、シンタリングが発生せず、ガス拡散性触媒電極及びこれを用いた電気デバイスに使用される。

#### 明細書

導電性触媒粒子及びその製造方法、ガス拡散性触媒電極及び電気化学デバイス

5

15

20

### 技術分野

本発明は、導電性触媒粒子及びその製造方法、ガス拡散性触媒電極及び電気化学デバイスに関するものである。

### 10 背景技術

従来、ガス拡散性触媒電極は、導電性粉体としてのカーボンに触媒材料としての白金が担持されている触媒粒子を、撥水性樹脂としての例えばフッ素樹脂及びイオン伝導体と共にシート状に成形する(特開平5-36418)か、或いはカーボンシート上に塗布する工程を経て製造される。

この電極を、固体高分子型燃料電池等の燃料電池を構成する水素分解 用電極として用いた場合、白金等の触媒材料によって燃料がイオン化され、生じた電子は導電性カーボンを伝って流れ、また水素をイオン化することで生じるプロトン (H<sup>+</sup>) はイオン伝導体を介してイオン伝導膜に流れる。ここで、ガスを通す間隙、電気を通すカーボン、イオンを通すイオン伝導体及び燃料や酸化剤をイオン化するための白金等の触媒材料が必要になる。

通常、導電性粉体としてのカーボン粉体の表面に白金(触媒材料)を付着させる方法としては、まず白金をイオン化して液状として、この白金を含有する溶液にカーボンを浸漬することでカーボン粉体に白金を付着させ、次いで還元及び熱処理を行うことで、カーボン粉体の表面上に

10

15

20

微粒子白金として付着させる方法がある(特許第2879649号)。 しかしながら、上述したような従来の方法は、カーボン粉体上に白金 を担持させるために還元及び熱処理を行うことが必要であり、例えばこ の熱処理における温度が低い場合、白金の結晶性が悪くなり、良好な触 媒特性を得ることができないという問題点を抱えている。

また、上述したような白金等の触媒材料によって燃料がイオン化され、生じた電子は導電性カーボンを伝って流れ、また水素をイオン化することで生じるプロトン (H<sup>+</sup>) はイオン伝導体を介してイオン伝導膜に流れる。従って、カーボン粉体とイオン伝導体は接する必要があるため、通常、カーボン粉体に白金を担持した後、イオン伝導体を塗布する。しかしながら、白金はガスと接した部分のみにおいて機能するため、イオン伝導体によってガスとの接触部が無くなった白金は機能しない。

これに代わり、カーボン粉体にイオン伝導体を塗布した後、白金を担持させる方法がある。しかしながら、白金の結晶性を良好にするために熱処理を行わなければならないが、イオン伝導体は一般的に耐熱性が低いため、白金の結晶性を良好にする熱処理温度まで加熱すると、イオン伝導体が劣化してしまう。

第24A図は、従来の製造方法で導電性粉体1としてのカーボン粉体に白金27を担持させて得られる導電性触媒粒子を示す概略断面図であって、また第24B図は、カーボン粉体にイオン伝導体11を付着させた後、更にその上に白金27を担持させて得られる導電性触媒粒子を示す概略断面図である。

第24A図より明らかなように、液相から得られる白金を担持した導電性触媒粒子は、白金27がカーボン粉体の表面上において球状で存在 するため、白金27がカーボン粉体の表面上から離れ易く、また製造工程において白金量を多く必要とする。更には、白金27が球状で存在す

るため、白金27の表面のみが触媒材料として機能して、内部は機能せず、白金量に対して触媒能の効率は低い。また、図示省略したが、カーボン粉体の表面上に存在する細孔にも白金27が入り込んでしまう。このため、有効に機能しない白金27も存在し、白金量に対して、触媒能の効率は低い。

また第24B図に示すように、カーボン粉体にイオン伝導体11を塗布した後、白金27を担持させる場合、上述したように白金27の結晶性を良好にするための熱処理が必要となるが、イオン伝導体11は一般的に耐熱性が低く、白金27の結晶性を良好にする熱処理温度まで加熱すると、イオン伝導体11が劣化してしまう。

本発明者らは、上述したような問題点を解決すべく鋭意検討した結果、より少ない触媒量で良好な触媒作用を有するガス拡散性触媒電極を、 特願2000-293517号において提案した。

即ち、特願2000-293517号(以下、先願発明と称する。) 15 に係る発明によれば、第25図に示すようなスパッタ法等の物理蒸着法 を用いて、カーボン粉体(導電性粉体)1の表面に、白金(触媒材料) を付着させることにより、第25図に示すような、カーボン粉体の表面 に、白金27が付着した導電性触媒粒子を得ることができる。

即ち、第26A図に示すように、物理蒸着法を用いれば、これにより 20 得られる導電性触媒粒子は、白金27がカーボン粉体の表面にのみ付着 している。従って、より少ない量で良好な触媒作用を得ることができ、また白金27とガスとの接触面積が十分に確保されるので、反応に寄与する白金27の比表面積が大きくなり、触媒能も向上する。

また、第26B図に示すように、カーポン粉体の表面に、イオン伝導 25 体11を付着させ、更にこのイオン伝導体11の表面に、物理蒸着法に より白金27を付着させても、物理蒸着法によって白金27を付着させ

15

20

るので、従来のように白金の結晶性を良好にするための熱処理を行う必 要がなくなり、イオン伝導体11の性能を損なうことなく、白金27を 付着させることができる。

しかしながら、本発明者らは、先願発明は上記した優れた特長をもち つつも、改善すべき点があることを見出した。

導電性粉体の表面に、例えばスパッタ法等の物理蒸着法によって触媒 材料を付着させる際、純度の高い触媒材料をターゲットとして用いる場 合は、上述したような従来技術による化学的な付着方法と比較して、非 常に純度の高い触媒材料を付着することができる。しかしながら、導電 10 性粉体の表面に付着した触媒材料の純度が高い場合、燃料電池としての 使用中に、初期の触媒活性は高いが、時間の経過と共に温度上昇により 触媒粒子間でシンタリングが生じ易くなり、このシンタリングによって 活性が低下するという問題点があった。そして、触媒材料の純度が高い 導電性触媒粒子を含有するガス拡散性触媒電極を例えば燃料電池に用い た場合、このシンタリングによって出力が低下するという問題点も抱え ていた。

また、触媒材料は、その結晶粒の粒径が小さいほど、触媒活性は高く なる。物理蒸着法における触媒材料の初期粒径は、導電性粉体への付着 時にて決定されるが、触媒材料の純度が高い場合、結晶粒径が大きくな り易いという問題点を抱えていた。このため、触媒材料の純度が高く、 かつ高い触媒活性を得るためには、触媒材料の結晶粒径の微細化を検討 する必要があった。

本発明は、上述した先願発明の特長を生かしつつ、その不十分な点を 改善するためになされたものであって、その目的は、シンタリングが発 生せず、かつ触媒特性に優れた導電性触媒粒子及びその製造方法、ガス 25 拡散性触媒電極及びその製造方法、並びに電気化学デバイスを提供する

ことにある。

### 発明の開示

5

10

15

20

本発明者らは、上述したような問題点を解決すべく鋭意検討した結果、触媒材料のシンタリングを防止するためには、触媒材料の結晶格子の内部自己拡散を防止する必要があり、この内部自己拡散を防止するためには、本来、貴金属材料とは加熱によっても合金を作らないような非固溶系の物質を、貴金属材料の結晶格子中へ強制的に導入し、これを触媒材料として用いればシンタリング防止効果が得られること、また、触媒材料の結晶粒の微細化についても、非固溶系の物質を貴金属材料の結晶格子中へ強制的に導入することによって、付着時の触媒材料の粒径の成長が抑制され、結果的に触媒活性が良好になることを見出し、本発明に到達した。

即ち、本発明は、導電性粉体の表面に、貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の添加材料との合金からなる触媒材料が付着している、導電性触媒粒子に係るものであり(以下、本発明の第1の導電性触媒粒子と称する。)、また、この導電性触媒粒子を製造するための、貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の添加材料とを物理蒸着法によって導電性粉体の表面に同時に付着させ、これによって前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる触媒材料が付着してなる導電性触媒粒子を得る、導電性触媒粒子の製造方法に係るものである(以下、本発明の第1の導電性触媒粒子の製造方法と称する。)。

また、導電性粉体の表面に、貴金属材料と、前記貴金属材料に対して 熱的に非固溶系の添加材料との合金からなる触媒材料が付着している導 電性触媒粒子を含有する、ガス拡散性触媒電極に係るものである(以下 、本発明の第1のガス拡散性触媒電極と称する。)。

10

15

20

本発明の第1の発明によれば、前記貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の前記添加材料とを前記物理蒸着法によって前記導電性粉体の表面に同時に付着させるので、本来ならば、前記貴金属材料とは加熱によっても合金を作らないような非固溶系の前記添加材料を、前記貴金属材料の結晶格子中へ強制的に導入することができ、前記導電性粉体の表面に、前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる前記触媒材料が付着してなる導電性触媒粒子を得ることができる。この導電性触媒粒子は、前記触媒材料中に前記添加材料を含有しているので、前記触媒材料中の前記貴金属材料の結晶格子の内部自己拡散が防止され、既述した如きシンタリングが発生し難い。なお、従来技術による化学的な付着方法では、非固溶系の前記添加材料は、前記貴金属材料中には導入することはできず、前記合金を得ることはできない。

また、前記貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の前記添加材料とを前記物理蒸着法によって前記導電性粉体の表面に同時に付着させるので、付着時の前記貴金属材料の粒径の成長が抑制され、優れた触媒活性を有する。

さらに、前記導電性粉体の表面に、前記物理蒸着法によって、前記触媒材料を付着させるので、低温で、結晶性の良好な触媒材料を前記導電性粉体の表面に付着することができ、得られる本発明の第1の導電性触媒粒子は、より少ない量の触媒材料で良好な触媒作用を得ることができ、また前記触媒材料とガスとの接触面積が十分に確保されるので、反応に寄与する前記触媒材料の比表面積が大きくなり、触媒能も向上する。

また、本発明は、導電性粉体の表面に、MI(但し、MIはPt、Ir、Pd、Rh、Au、Ru等の貴金属元素から選ばれた少なくとも125 種である。)と、MII(但し、MIIはFe、Co、Ni、Cr、Al、Cu、Hf、Zr、Ti、V、Nb、Ta、W、Ga、Sn、Ge、S

25

i、Re、Os、Pb、Bi、Sb、Mo、Mn、O、N、F、C、Zn、In及び希土類元素から選ばれた少なくとも1種である。)との合金からなる触媒材料が付着している、導電性触媒粒子に係るものであり(以下、本発明の第2の導電性触媒粒子と称する。)、また、前記MIと、前記MIIとを物理蒸着法によって導電性粉体の表面に同時に付着させ、これによって前記MIと前記MIIとの合金からなる触媒材料が付着してなる、導電性触媒粒子を得る、導電性触媒粒子の製造方法に係るものである(以下、本発明の第2の導電性触媒粒子の製造方法と称する。)。

10 また、導電性粉体の表面に、前記MIと、前記MIIとの合金からなる 触媒材料が付着している導電性触媒粒子を含有する、ガス拡散性触媒電 極に係るものである(以下、本発明の第2のガス拡散性触媒電極と称す る。)。

本発明の第2の発明によれば、前記MIと、前記MIIとを前記物理蒸 着法によって前記導電性粉体の表面に同時に付着させるので、前記MI の結晶格子中へ前記MIIを強制的に導入することができ、前記導電性粉 体の表面に、前記MIと前記MIIとの合金からなる前記触媒材料が付着 してなる導電性触媒粒子を得ることができる。この導電性触媒粒子は、 前記触媒材料中に前記MIIを含有しているので、前記触媒材料中の前記 MIの転移の動きが阻害され、結晶格子の内部自己拡散が防止され、既 述した如きシンタリングの発生を防止することができる。

また、前記導電性粉体の表面に、前記物理蒸着法によって、前記触媒材料を付着させるので、低温で、結晶性の良好な触媒材料を前記導電性粉体の表面に付着することができ、得られる本発明の第2の導電性触媒粒子は、より少ない量の前記触媒材料で良好な触媒作用を得ることができ、また前記触媒材料とガスとの接触面積が十分に確保されるので、反

10

応に寄与する前記触媒材料の比表面積が大きくなり、触媒能も向上する。

また、本発明は、少なくとも2つの電極と、これらの電極の間に挟持されたイオン伝導体とからなり、上述した本発明の第1のガス拡散性電極又は第2のガス拡散性電極が、前記電極のうちの少なくとも1つを構成している、電気化学デバイスに係るものである。

本発明の電気化学デバイスによれば、上記した本発明の第1又は第2のガス拡散性触媒電極が、前記電極のうちの少なくとも1つを構成しているので、シンタリングの発生を防止することができ、良好な出力特性が得られ、この出力特性を長時間にわたり維持することができる。

### 図面の簡単な説明

第1A図乃至第1B図は、本発明に基づく導電性触媒粒子の製造方法 に使用可能な装置の概略断面図である。

15 第2A図乃至第2C図は、同、導電性触媒粒子を示す概略断面図である。

第3A図乃至第3B図は、本発明に基づく導電性触媒粒子の製造方法に使用可能な装置の概略断面図である。

第4A図乃至第4C図は、同、導電性触媒粒子を示す概略断面図であ 20 る。

第5図は、同、導電性触媒粒子の製造方法に使用可能な装置における 、容器の一部拡大概略図である。

第6図は、同、装置の一部拡大概略断面図である。

第7図は、同、装置に用いる振動装置の概略断面図である。

25 第8図は、同、他の振動装置の概略断面図である。 第9図は、同、更に他の振動装置の概略断面図である。

- 第10図は、本発明に基づくガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の 概略構成図である。
- 第11図は、同、ガス拡散性触媒電極を用いた水素製造装置の概略構成図である。
- 5 第12A図乃至第12B図は、本発明の実施の形態に使用可能なフラーレン誘導体の一例であるポリ水酸化フラーレンの構造図である。
  - 第13A図乃至第13B図は、同、フラーレン誘導体の例を示す模式 図である。
- 第14図は、本発明に基づく実施例による、B添加量と200時間運 10 転後出力の関係を示す図である。
  - 第15図は、同、SiO,添加量と200時間運転後出力の関係を示す図である。
  - 第16図は、同、Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>添加量と200時間運転後出力の関係を示す図である。
- 15 第17図は、同、V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>添加量と200時間運転後出力の関係を示す 図である。
  - 第18図は、同、WO<sub>3</sub>添加量と200時間運転後出力の関係を示す 図である。
- 第19図は、本発明に基づく実施例による、MIIの添加量と200時 20 間運転後出力の関係を示す図である。
  - 第20図は、同、MII'の添加量と200時間運転後出力の関係を示す図である。
  - 第21図は、同、MII"の添加量と200時間運転後出力の関係を示す図である。
- 25 第22図は、同、MII'とMII"の混合物からなるMIIの添加量と200時間運転後出力の関係を示す図である。

第23図は、同、MII'とMII"の混合物からなるMIIの添加量と200時間運転後出力の関係を示す図である。

第24A図乃至第24B図は、従来の製造方法でカーボン粉体に白金を担持させて得られる導電性触媒粒子を示す概略断面図である。

5 第25図は、先願発明(特願2000-293517号)による導電性触媒粒子の製造装置の概略断面図である。

第26A図乃至第26B図は、同、導電性触媒粒子の概略断面図である。

## 10 発明を実施するための最良の形態

15

以下、実施の形態に基づいて本発明を更に具体的に説明する。

本発明に基づく第1の製造方法において、前記物理蒸着法として、前記費金属材料及び前記添加材料からなるターゲットを用いるスパッタ法を適用することが望ましい。前記スパッタ法は、容易に生産することが可能で、生産性が高く、また成膜性も良好である。

また、前記スパッタ法のほかに、前記物理蒸着法としてパルスレーザーデポジション法を適用してもよい。前記パルスレーザーデポジション法は、成膜における制御が容易であり、成膜性も良好である。

上述した従来技術による化学的な付着方法では、非固溶系の前記添加 20 材料は、前記貴金属材料中には導入することはできず、前記合金からな る前記触媒材料を得ることはできない。これに対し、本発明に基づく第 1の製造方法は、前記貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非 固溶系の前記添加材料とを前記スパッタ法等の前記物理蒸着法によって 前記導電性粉体の表面に同時に付着させるので、本来ならば、前記貴金 25 属材料とは加熱によっても合金を作らないような非固溶系の前記添加材 料を、前記貴金属材料の結晶格子中へ強制的に導入することができる。

15

これによって、前記導電性粉体の表面に、前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる前記触媒材料が付着してなる導電性触媒粒子を得ることができ、この導電性触媒粒子を含有する本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極は、前記添加材料により前記貴金属材料の結晶格子の内部自己拡散が防止されるので、シンタリングがより一層発生し難い。

また、本発明に基づく第1の導電性触媒粒子は、前記貴金属材料と、 前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の前記添加材料とを前記スパッ 夕法等の前記物理蒸着法によって前記導電性粉体の表面に同時に付着さ せるので、付着時の前記貴金属材料の粒径の成長がより抑制され、より 一層優れた触媒活性を有する。

さらに、前記スパッタ法又はパルスレーザーデポジション法によって、前記触媒材料を付着させるので、低温で、結晶性の良好な触媒材料を前記導電性粉体の表面に付着することができ、得られる本発明に基づく第1の導電性触媒粒子は、より少ない量の前記触媒材料で良好な触媒作用を得ることができ、また前記触媒材料とガスとの接触面積が十分に確保されるので、反応に寄与する前記触媒材料の比表面積が大きくなり、触媒能も向上することができる。

ここで、特表平11-510311において、カーボンシート上に貴金属をスパッタ成膜する例が記載されているが、本発明に基づく第1の 20 製造方法は、導電性を有する粉体の表面に前記触媒材料を付着させるので、前記特表平11-510311に比べ、反応に寄与する前記触媒材料の比表面積をより大きくすることができ、触媒能の向上を図ることができる。

前記貴金属材料に対する前記非固溶系の添加材料の添加量は、シンタ 25 リングをより効果的に防止するために2~70mol%又はat%であ ることが好ましい。2mol%又はat%未満の場合、前記添加材料の 添加量が少なすぎるためにシンタリング防止の効果が低下することがあり、70mol%又はat%を超えると、前記添加材料の添加量が多すぎるために触媒活性が不良となることがある。

前記非固溶系の添加材料としてセラミックスを用いることが好ましく、具体的には、B(ホウ素)、SiO、SiO、等のシリコン酸化物、 $Ga_2O_3$ 等の酸化ガリウム、 $V_2O_5$ 等の酸化パナジウム及び $WO_3$ 等の酸化タングステンのうちの少なくとも1種を用いることが好ましい。

前記貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の前記添加材料とを前記導電性粉体の表面に、前記スパッタ法等の前記物理蒸着 10 法により付着させる際に、前記導電性粉体を振動させることが好ましく、また、前記導電性粉体と、振動増幅手段とを振動面上に配置し、これらを振動させながら、前記導電性粉体の表面に、前記貴金属材料と、前記添加材料とを前記物理蒸着法により付着させることがより好ましい。これにより、前記導電性粉体は、より振動されて十分に混合され、前記 振動面上の一箇所に留まることがなくなる。従って、前記導電性粉体は、粉体層の表面のみならず、内部のものも表面へ出て、前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる前記触媒材料を全ての前記導電性粉体に対してより一層均一に付着させることができる。

第1A図乃至第1B図は、本発明に基づく第1の導電性触媒粒子の製 20 造装置の一例の概略断面図である。

第1A図に示すように、導電性粉体1の表面に、前記物理蒸着法としての、例えば、貴金属材料2及び添加材料3からなるターゲット4を用いる前記スパッタ法によって、前記触媒材料を付着させる際、前記振動増幅手段として表面が平滑なボール5を用い、導電性粉体1とボール5とを混合させて同一容器6内の振動面7上に配置し、例えば電磁コイル式又は超音波ホーンからなる振動子8によって、前記振動をかけること

20

が好ましい。このように構成された振動装置 9 を用いることにより、導電性粉体 1 は、ボール 5 とぶつかり合って混ざり合い、流動し、振動面 7 上の一箇所に留まることがなくなる。そして、前記スパッタ法により、容器 6 内では導電性粉体 1 の粉体層の表面のみならず、内部のものも表面へ出ることになり、導電性粉体 1 の全体に対して、より均一に前記触媒材料を付着させることができる。

この場合、ボール 5 は、直径  $1\sim15$  mmのセラミックス又は金属製のボールであることが好ましい。

また、第1 B図に示すように、ターゲット 4 は、貴金属材料 2 に対し TB(ホウ素)、SiO、SiO2等のシリコン酸化物、Ga4O3等の 酸化ガリウム、V2O5等の酸化バナジウム、WO3等の酸化タングステン等の添加材料 3 が導入された構造を有することが好ましく、このようなターゲット 4 を用いる前記スパッタ法等の前記物理蒸着法によって、貴金属材料 2 の結晶格子中に添加材料 3 を強制的に導入することが可能 である。

本発明に基づく第1の導電性触媒粒子は、第2A図に示すように、前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる触媒材料10が導電性粉体1の表面に付着している。この導電性触媒粒子を含有する本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極は、前記添加材料によって前記貴金属材料の結晶格子中の内部自己拡散が効果的に防止され、シンタリングの発生をより一層防止することができる。

また、前記添加材料が、前記導電性粉体の表面への付着時における、 前記貴金属材料の粒径の成長を抑制することができるので、本発明に基 づく第1の導電性触媒粒子は優れた触媒活性を有する。

25 さらに、より少ない量の触媒材料10で良好な触媒作用を得ることができ、また触媒材料10とガスとの接触面積が十分に確保されるので、

10

15

20

反応に寄与する触媒材料 1 0 の比表面積が大きくなり、触媒能も向上する。

また、第2B図に示すように、前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる触媒材料10が導電性粉体1の表面に不均一に付着していてもよく、この場合でも、第2A図の構造を有する本発明に基づく第1の導電性触媒粒子と同様の優れた特性を有する。

さらに、第2C図に示すように、導電性粉体1の表面にイオン伝導体11を付着させ、更にこのイオン伝導体11の表面に、前記物理蒸着法により前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる触媒材料10を付着させることができるので、従来のように触媒の結晶性を良好にするための熱処理を行う必要がなくなり、イオン伝導体11の性能を損なうことなく、触媒材料10を付着させることができる。

第2A図乃至第2C図のいずれの本発明に基づく第1の導電性触媒粒子も、触媒能と導電性を共に発揮する上で、導電性粉体1に対して触媒材料10を10~1000重量%の割合で付着させることが好ましく、前記貴金属材料としてはPt、Ir、Rh等が挙げられる。

一方、本発明に基づく第2の製造方法において、前記物理蒸着法として、前記MI及び前記MIIからなるターゲットを用いるスパッタ法を適用することが望ましい。前記スパッタ法は、容易に生産することが可能で、生産性が高く、また成膜性も良好である。

また、前記スパッタ法のほかに、前記物理蒸着法としてパルスレーザーデポジション法を適用してもよい。前記パルスレーザーデポジション法は、成膜における制御が容易であり、成膜性も良好である。

上述した従来技術による化学的な付着方法では、通常、前記MIIを、 25 前記MI中に対して加熱による拡散により導入しており、このような加 熱の際に、シンタリングにより粒径が増大してしまう。これに対し、本 発明に基づく第2の製造方法は、前記MIと、前記MIIとを前記スパッタ法等の前記物理蒸着法によって前記導電性粉体の表面に同時に付着させるので、前記MIIを、前記MIの結晶格子中へ加熱せずに強制的に導入することができる。これによって、前記導電性粉体の表面に、前記MIと前記MIIとの合金からなる前記触媒材料が付着してなる導電性触媒粒子を得ることができ、この導電性触媒粒子を含有する本発明に基づく第2のガス拡散性触媒電極は、前記MIIにより前記MIの結晶格子の内部自己拡散が防止されるので、シンタリングがより一層発生し難い。

さらに、前記スパッタ法又はパルスレーザーデポジション法によって 、前記触媒材料を付着させるので、低温で、結晶性の良好な触媒材料を 前記導電性粉体の表面に付着することができ、得られる本発明に基づく 第2の導電性触媒粒子は、より少ない量の前記触媒材料で良好な触媒作 用を得ることができ、また前記触媒材料とガスとの接触面積が十分に確 保されるので、反応に寄与する前記触媒材料の比表面積が大きくなり、

15 触媒能も向上することができる。

20

25

ここで、特表平11-510311において、カーボンシート上に貴金属をスパッタ成膜する例が記載されているが、本発明に基づく第2の製造方法は、導電性を有する粉体の表面に前記触媒材料を付着させるので、前記特表平11-510311に比べ、反応に寄与する前記触媒材料の比表面積をより大きくすることができ、触媒能の向上を図ることができる。

前記触媒材料を、MI-MII'-MII"合金(但し、MIはPt、Ir、Pd、Rh、Au、Ru等の貴金属元素から選ばれた少なくとも1種である。MII'はFe、Co、Ni、Cr、Al、Sn、Cu、Mo、W、O、N、F及びCから選ばれた少なくとも1種である。MII"はHf、Zr、Ti、V、Nb、Ta、Ga、Ge、Si、Re、Os、P

10

15

b、Bi、Sb、Mn及び希土類元素から選ばれた少なくとも1種である。)とし、またその組成をMI。-MII"。とする場合、シンタリングをより効果的に防止し、かつより優れた触媒能を有するために、a+b+c=100 at %、0.5 at % $\leq$ b+c $\leq$ 60 at %、b  $\leq$ 60 at %、c $\leq$ 20 at %とすることがより好ましい。

前記 b + c の値が 0.5 a t %未満の場合、前記 MII' 及び前記 MII' の添加量が少なすぎるためにシンタリング防止効果が低減することがあり、また 6 0 a t %を超える場合、前記 MII' 及び前記 MII' の添加量が多すぎるために触媒作用が低下し易く、この導電性触媒粒子を含有する本発明に基づく第2のガス拡散性触媒電極を例えば燃料電池に使用したとき、出力が低下することがある。

また、前記MIIとしての前記MII'(Fe、Co、Ni、Cr、Al、Sn、Mo、Cu、W、O、N、F及びCから選ばれた少なくとも1種)の添加量は60at%以下であることが望ましく、この範囲内では、より良好な触媒作用が得られると共に、より効果的なシンタリング防止効果が得られる。また、触媒活性をより向上することも可能である。60at%を超える場合、前記MII'の添加量が多すぎるために触媒作用が低下しやすく、出力が低下することがある。

さらに、前記MIIとしての前記MII"(Hf、Zr、Ti、V、Nb 70 、Ta、B、Ga、Si、Re、Os、Pb、Bi、Sb、Mn及び希 土類元素から選ばれた少なくとも1種)の添加量は、より良好な触媒作 用及びより効果的なシンタリング防止効果を得るために20at%以下であることが望ましい。20at%を超えた場合には、添加量が多すぎるために触媒活性が不良となり易く、出力が低下することがある。

25 前記MIと、前記MIIとを前記導電性粉体の表面に、前記スパッタ法 等の前記物理蒸着法により付着させる際に、前記導電性粉体を振動させ ることが好ましく、また、前記導電性粉体と、振動増幅手段とを振動面上に配置し、これらを振動させながら、前記導電性粉体の表面に、前記MIと、前記MIIとを前記物理蒸着法により付着させることがより好ましい。これにより、前記導電性粉体は、より振動されて十分に混合され、前記振動面上の一箇所に留まることがなくなる。従って、前記導電性粉体は、粉体層の表面のみならず、内部のものも表面へ出て、前記MIと前記MIIとの合金からなる前記触媒材料を全ての前記導電性粉体に対してより一層均一に付着させることができる。

第3A図乃至第3B図は、本発明に基づく第2の導電性触媒粒子の製 10 造装置の一例の概略断面図である。

第3A図に示すように、導電性粉体1の表面に、前記物理蒸着法としての、例えばMI12及びMII13からなるターゲット4を用いる前記スパッタ法によって、前記触媒材料を付着させる際、前記振動増幅手段として表面が平滑なボール5を用い、導電性粉体1とボール5とを混合させて同一容器6内の振動面7上に配置し、例えば電磁コイル式又は超音波ホーンからなる振動子8によって、前記振動をかけることが好ましい。このように構成された振動装置9を用いることにより、導電性粉体1は、ボール5とぶつかり合って混ざり合い、流動し、振動面7上の一箇所に留まることがなくなる。そして、前記スパッタ法により、容器620内では導電性粉体1の粉体層の表面のみならず、内部のものも表面へ出ることになり、導電性粉体1の全体に対して、より均一に前記触媒材料を付着させることができる。

この場合、ボール 5 は、直径  $1\sim 10$  mmのセラミックス又は金属製のボールであることが好ましい。

25 また、第3B図に示すように、ターゲット4は、MI12に対してMI I13が導入された構造を有することが好ましく、このようなターゲッ

ト4を用いる前記スパッタ法等の前記物理蒸着法によってのみ、MI12の結晶格子中に加熱せずにMII13を強制的に導入することが可能である。

本発明に基づく第2の導電性触媒粒子は、第4A図に示すように、前5 記MIと前記MIIとの合金からなる触媒材料14が導電性粉体1の表面にのみ付着している。この導電性触媒粒子を含有する本発明に基づく第2のガス拡散性触媒電極は、前記MIIによって前記MIの結晶格子中の内部自己拡散が効果的に防止され、シンタリングの発生をより一層防止することができる。

10 また、より少ない量の触媒材料14で良好な触媒作用を得ることができ、また触媒材料14とガスとの接触面積が十分に確保されるので、反応に寄与する触媒材料14の比表面積が大きくなり、触媒能も向上する

また、第4B図に示すように、前記MIと前記MIIとの合金からなる 15 触媒材料14が導電性粉体1の表面に不均一に付着していてもよく、この場合でも、第4A図の構造を有する本発明に基づく第2の導電性触媒 粒子と同様の優れた特性を有する。

さらに、第4C図に示すように、導電性粉体1の表面にイオン伝導体11を付着させ、更にこのイオン伝導体11の表面に、前記物理蒸着法により前記MIと前記MIIとの合金からなる触媒材料14を付着させることができるので、従来のように触媒の結晶性を良好にするための熱処理を行う必要がなくなり、イオン伝導体11の性能を損なうことなく、触媒材料14を付着させることができる。

第4A図乃至第4C図のいずれの本発明に基づく第2の導電性触媒粒 25 子も、触媒能と導電性を共に発揮する上で、導電性粉体1に対して触媒 材料14を10~1000重量%の割合で付着させることが好ましい。 第5図は、本発明に基づく第1又は第2の導電性触媒粒子の製造方法による、導電性粉体1及び前記振動増幅手段としてのボール5を配置した容器6の概略図である。

第5図に示すように、導電性粉体1の分布領域の面積Sに対する、ボ 5 一ル5の総面積Aの比率を30~80%とすることが好ましい。この比率が小さすぎると、導電性粉体1の混合が不十分となり、また大きすぎると、導電性粉体1の割合が小さくなって前記スパッタによる前記触媒材料の付着効率が悪くなり、前記触媒材料の付着した触媒粒子の生産効率が不十分となる。

- 10 第6図に、導電性粉体1及び前記振動増幅手段としてのボール5を配置した容器6の一部拡大概略断面図を示すように、導電性粉体1がなす層厚tに対し、前記振動増幅手段としてのボール5の直径Rを10~70%とすることが好ましい。この直径がその範囲外であると、上記の面積比率の場合と同様の理由で不利となる。
- 15 また、振動子 8 によって導電性粉体 1 及び前記振動増幅手段としてのボール 5 に与える前記振動の周波数は、導電性粉体 1 を十二分に混合するには、 $5\sim2$  0 0 H z であることが好ましく、また、前記振動の振幅も同様の理由から振幅は 0.  $5\sim2$  0 mmであることが好ましい(以下、その他の実施の形態の場合も同様)。
- 20 上述したような、好ましいとする各条件範囲内の環境下、前記導電性 粉体の表面に、例えば前記スパッタ法によって前記触媒材料を付着させれば、前記導電性粉体は、より一層の良好な振動をすることができるので、前記導電性粉体の表面に、前記触媒材料をより一層均一に付着することが可能である。上記した各範囲から外れた場合、即ち、前記ボールの直径が1mm未満の場合又は15mmを超える場合、前記振動の周波数が5Hz未満の場合又は200Hzを超える場合、或いは、前記振幅

10

25

が $\pm 0.5$  mm未満の場合等には、前記導電性粉体は良好な振動をすることができず、流動せずに前記容器の底部に滞留したままの前記導電性粉体が生じ、均一な成膜ができなくなることがある。また、前記振幅が20 mmを超えた場合、前記導電性粉体の飛び出すおそれがあり、収量が減少することがある。

本発明に基づく第1又は第2の製造方法は、前記ボールに代えて、前記振動増幅手段として、略平面状であり、かつ略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンをなすように形成された部品を用い、前記部品を容器に少なくとも一部が非固定状態となるように(即ち、それ自体が三次元的に自由に振動するように:以下、同様)設置し、この部品上に、前記導電性粉体を配置し、前記振動をかけてもよい。

第7図は、前記振動増幅手段として、略平面状であり、かつ略渦巻状のパターンをなすように形成された部品15を用いた、本発明に基づく第1又は第2の製造方法に使用可能な振動装置の概略図である。

15 第8図は、前記振動増幅手段として、略平面状であり、かつ略同心円 状のパターンをなすように形成された(即ち、径方向に連結された)部 品16を用いた、本発明に基づく第1又は第2の製造方法に使用可能な 振動装置の概略断面図である。

第9図は、前記振動増幅手段として、略平面状であり、かつ略折返し 20 状のパターンをなすように形成された部品17を用いた、本発明に基づ く第1又は第2の製造方法に使用可能な振動装置の概略断面図である。

第7図~第9図に示されるいずれの場合も、前記部品15、16又は17を容器6の少なくとも一部に非固定状態となるように設置し、この部品15、16又は17上に、導電性粉体1を配置し、前記振動をかけると、部品15、16又は17の形状は保持されたまま振動するため、導電性粉体1は、より一層振動され、より良好に流動することができる

- 。このとき、前記スパッタ法等の前記物理蒸着法により、導電性粉体1 の表面に、前記触媒材料を付着すれば、容器6内の導電性粉体1は、そ の表面のみならず内部のものも含めて全体にわたって、均一に前記触媒 材料を付着することができる。
- 5 こうした効果を得る上で、略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンに形成された前記部品は直径1~10mmの金属製ワイヤーであり、略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンに形成された前記部品の外径が前記容器の内径より約5mm小さく、またパターンのピッチが5~15mmであることが好ましい。これらの値を外れた条件の場合、前記導電性粉体の混合が不十分となり易く、また前記触媒材料の付着効率が低下し易い。

また、上記したボールを用いた場合と同様の理由から、前記導電性粉体がなす層厚に対し、前記振動増幅手段としての、略平面状でありかつ略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンをなすように形成された前記部品の厚みが10~70%であることが好ましい。

導電性粉体 1 の電気抵抗は  $10^{-3}$   $\Omega$ ・m以下であることが好ましく、カーボン、 I TO (Indium tin oxide: インジウム酸化物にスズをドープした導電性酸化物) 及び S n  $O_2$  のうちの少なくとも 1 種を用いることが好ましい。

20 導電性粉体1としてカーボンを用いるとき、このカーボンの比表面積を300m²/g以上とすることが好ましく、300m²/g未満の場合、導電性触媒粒子としての特性が低下することがある。

また、本発明に基づく第1又は第2の導電性触媒粒子を用いて、本発明に基づく第1又は第2のガス拡散性触媒電極を作製した場合、ガス透過性が重要な性能となるが、導電性粉体1としてカーボンを用いるとき、このカーボンの吸油量を200m1/100g以上とすることで、良

25

好なガス透過性を得ることができる。

本発明に基づく第1又は第2の導電性触媒粒子は、それ自体でもプレス加工等により触媒層を形成できるが、樹脂によって結着して成膜すると、前記導電性触媒粉体を多孔性のガス拡散性集電体上に十分な強度で保持できるので、本発明に基づく第1又は第2のガス拡散性触媒電極の製造上、より好ましい。

本発明に基づく第1又は第2のガス拡散性触媒電極は、上述したように、実質的に、本発明に基づく第1又は第2の導電性触媒粒子のみからなるか、或いは本発明に基づく第1又は第2の導電性触媒粒子の他に、

10 この粒子を結着するための樹脂等の他成分を含有していてもよい。後者の場合、前記他成分としては、結着性及び排水性の点で撥水性樹脂(例えばフッ素系)を、ガス透過性の点で造孔剤(例えばCaCO<sub>3</sub>)を、及びプロトン等の移動性の点でイオン伝導体等を用いるのがよい。さらに、本発明に基づく第1又は第2の導電性触媒粒子を多孔性のガス拡散 15 性集電体(例えばカーボンシート)上に保持させることが好ましい。

本発明に基づく第1又は第2のガス拡散性触媒電極は、燃料電池又は 水素製造装置として構成されている電気化学デバイスに適用することが できる。

例えば、第1極と、第2極と、これらの両極間に挟持されたイオン伝 20 導体とからなる基本的構造体において、前記第1極及び第2極のうち少 なくとも前記第1極に本発明に基づく第1又は第2のガス拡散性触媒電 極を適用することができる。

さらに具体的にいうと、第1極及び第2極のうちの少なくとも一方が、ガス電極である電気化学デバイスなどに対し、本発明に基づく第1又は第2のガス拡散性触媒電極を好ましく適用することが可能である。

第10図は、例えば、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極を用

いた具体例の燃料電池を示す。ここで、第10図中の触媒層18は、導電性粉体(例えばカーボン粉体)の表面に、前記貴金属材料(例えばPt)と前記添加材料(例えばB)との合金からなる前記触媒材料が付着している本発明に基づく第1の導電性触媒粒子の他、場合によっては、

- 「イオン伝導体、撥水性樹脂(例えばフッ素系)及び造孔剤(CaCO<sub>3</sub>)との混合物からなる混合層であり、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極は、触媒層18と、多孔性のガス拡散性集電体としての例えばカーボンシート19とからなる多孔性のガス拡散性触媒電極である。但し、狭義には、触媒層18のみをガス拡散性触媒電極と称してもよい。
- 10 また、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極を用いた第1極と、第2極との間には、イオン伝導部20が挟着されている。

この燃料電池は、互いに対向する、端子21付きの、本発明に基づく 第1のガス拡散性触媒電極を用いた負極(燃料極又は水素極)22、及 び端子23付きの、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極(但し、

15 これは必ずしも正極に用いる必要はない。)を用いた正極(酸素極) 2 4を有し、これらの両極間にイオン伝導部 2 0 が挟着されている。使用時には、負極 2 2 側ではH<sub>2</sub>流路 2 5 中に水素が通される。燃料 (H<sub>2</sub>)が流路 2 5 を通過する間に水素イオンを発生し、この水素イオンは負極2 2 で発生した水素イオン及びイオン伝導部 2 0 で発生した水素イオンと共に正極 2 4 側へ移動し、そこでO<sub>2</sub>流路 2 6 を通る酸素(空気)と反応し、これにより所望の起電力が取り出される。

負極22中で水素イオンが解離し、またイオン伝導部20で水素イオンが解離しつつ、負極22側から供給される水素イオンが正極24側へ移動するので、水素イオンの伝導率が高い特徴がある。

第11図には、上記第1極及び前記第2極に、例えば本発明に基づく 第1のガス拡散性触媒電極を用いた具体例の水素製造装置を示す。

ここで、各電極における反応を以下に示す。

正極:H,O→2H+1/2O,+2e<sup>-</sup>

負極: 2 H<sup>+</sup> + 2 e<sup>-</sup> → H<sub>2</sub>↑

オン伝導部20′が挟着されている。

必要な理論電圧は、1.23 V以上となる。

- 10 第11図中の触媒層18,は、前記導電性粉体(例えばカーボン粉体)の表面に、前記貴金属材料(例えばPt)と前記添加材料(例えばB)との合金からなる前記触媒材料が膜状に付着している本発明に基づく第1の導電性触媒粒子の他、場合によっては、イオン伝導体、撥水性樹脂(例えばフッ素系)及び造孔剤(CaCO<sub>3</sub>等)との混合物からなる混合層であり、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極は、触媒層18,と、多孔性のガス拡散性集電体としての例えばカーボンシート19,とからなる多孔性のガス拡散性無関極である。また、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極である。また、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極である。また、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極である。また、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極を用いた第1極と、第2極との間には、イ
- 20 この水素製造装置は、使用時には、正極24'側では水蒸気又は水蒸気含有大気が供給され、この水蒸気又は水蒸気含有大気は正極24'側にて分解され、電子及びプロトン(水素イオン)を発生し、この発生した電子及びプロトンが負極22'側へ移動し、この負極22'側にて水素ガスへと転化し、これにより所望の水素ガスが生成される。
- 25 かかる水素製造装置は、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極が 前記第1極及び第2極のうち少なくとも前記第1極を構成しているので

、シンタリングが発生し難く、上記した負極22'における水素の生成 に必要なプロトン及び電子が電極内を円滑に移動することができる。

本発明に基づく第1又は第2のガス拡散性触媒電極中に、或いは前記電気化学デバイスを構成する前記第1極と、第2極との両極間に挟持された前記イオン伝導部に、使用可能な前記イオン伝導体としては、一般的なナフィオン(デュポン社製のパーフルオロスルホン酸樹脂)のほかにもフラレノール(ポリ水酸化フラーレン)等のフラーレン誘導体が挙げられる。

第12A図乃至第12B図に示す如く、フラーレン分子に複数の水酸 10 基を付加した構造を持つフラレノール (Fullerenol) は、1992年に Chiangらによって最初に合成例が報告された (Chiang, L. Y.; Swirczewsk i, J. W.; Hsu, C. S.; Chowdhury, S. K.; Cameron, S.; Creegan, K., J. Chem. Soc, Chem. Commun. 1992, 1791)。

本出願人は、そうしたフラレノールを第13A図に概略図示するように凝集体とし、近接し合ったフラレノール分子(図中、〇はフラーレン分子を示す。)の水酸基同士に相互作用が生じるようにしたところ、この凝集体はマクロな集合体として高いプロトン伝導特性(換言すれば、フラレノール分子のフェノール性水酸基からのH<sup>+</sup>の解離性)を発揮することを初めて知見することができた。

また、上記フラレノール以外に、例えば、複数のOSO<sub>3</sub> H基をもつフラーレンの凝集体を前記イオン伝導体として用いることもできる。OH基がOSO<sub>3</sub> H基と置き換わった第13B図に示すような硫酸水素エステル化フラレノールは、やはりChiangらによって1994年に報告されている(Chiang. L. Y.; Wang, L. Y.; Swirczewski, J. W.; Soled, S.; Came ron, S., J. Org. Chem. 1994, 59, 3960)。硫酸水素エステル化されたフラーレンには、ひとつの分子内にOSO<sub>3</sub> H基のみを含むものもあるし、或

20

いはこの基と水酸基をそれぞれ複数、持たせることも可能である。

上述したフラレノール及び硫酸水素エステル化フラレノールを多数凝集させた時、それがバルクとして示すプロトン伝導性は、分子内に元々含まれる大量の水酸基やOSO<sub>3</sub> H基に由来するプロトンが移動に直接関わるため、雰囲気から水蒸気分子などを起源とする水素、プロトンを取り込む必要はなく、また、外部からの水分の補給、とりわけ外気より水分等を吸収する必要もなく、雰囲気に対する制約はない。従って、乾燥雰囲気下においても、継続的に使用することができる。

また、これらの分子の基体となっているフラーレンは特に求電子性の性質を持ち、このことが酸性度の高いOSO3H基のみならず、水酸基等においても水素イオンの電離の促進に大きく寄与していると考えられ、優れたプロトン伝導性を示す。また、一つのフラーレン分子中にかなり多くの水酸基及びOSO3H基等を導入することができるため、伝導に関与するプロトンの、伝導体の単位体積あたりの数密度が非常に多くなるので、実効的な伝導率を発現する。

上記フラレノール及び硫酸水素エステル化フラレノールは、その殆どが、フラーレンの炭素原子で構成されているため、重量が軽く、変質もし難く、また汚染物質も含まれていない。フラーレンの製造コストも急激に低下しつつある。資源的、環境的、経済的にみて、フラーレンは他のどの材料にもまして、理想に近い炭素系材料であると考えられる。

さらに、フラーレン分子に、例えば上記-OH、 $-OSO_3H$ 以外に-COOH、 $-SO_3H$ 、-OPO(OH),のいずれかを有するものでも使用可能である。

上記フラレノール等を合成するには、フラーレン分子の粉末に対し、 25 例えば酸処理や加水分解等の公知の処理を適宜組み合わせて施すことに より、フラーレン分子の構成炭素原子に所望の基を導入することができ る。

5

10

 $25 \cdot$ 

ここで、上記イオン伝導部を構成する前記イオン伝導体として、上記 フラーレン誘導体を用いた場合、このイオン伝導体が実質的にフラーレ ン誘導体のみからなるか、或いは結合剤によって結着されていることが 好ましい。

なお、上記フラーレン誘導体を加圧成形して得られる膜状の上記フラーレン誘導体のみからなる、上記第1極と、第2極とに挟持されたイオン伝導体に代わり、結合剤によって結着されているフラーレン誘導体をイオン伝導部20、20'に用いてもよい。この場合、結合剤によって結着されることによって、強度の十分なイオン伝導部を形成できる。

ここで、上記結合剤として使用可能な高分子材料としては、公知の成膜性を有するポリマーの1種又は2種以上が用いられ、そのイオン伝導部中の配合量は、通常、20重量%以下に抑える。20重量%を超えると、水素イオンの伝導性を低下させる恐れがあるからである。

15 このような構成のイオン伝導部も、上記フラーレン誘導体をイオン伝 導体として含有するので、上記した実質的にフラーレン誘導体のみから なるイオン伝導体と同様の水素イオン伝導性を発揮することができる。

しかも、フラーレン誘導体単独の場合と違って高分子材料に由来する 成膜性が付与されており、フラーレン誘導体の粉末圧縮成形品に比べ、

20 強度が大きく、かつガス透過防止能を有する柔軟なイオン伝導性薄膜 (厚みは通常 3 0 0 μ m 以下) として用いることができる。

なお、上記高分子材料としては、水素イオンの伝導性をできるだけ阻害(フラーレン誘導体との反応による)せず、成膜性を有するものなら、特に限定はしない。通常は電子伝導性をもたず、良好な安定性を有するものが用いられる。その具体例を挙げると、ポリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリデン、ポリビニルアルコールなどがあり、これらは次

10

に述べる理由からも、好ましい高分子材料である。

まず、ポリフルオロエチレンが好ましいのは、他の高分子材料に比べ、少量の配合量で強度のより大きな薄膜を容易に成膜できるからである。この場合の配合量は、、イオン伝導部中、3重量%以下、好ましくは $0.5\sim1.5$ 重量%と少量ですみ、薄膜の厚みは通常、 $100\mu$ mから $1\mu$ mまでと薄くできる。

また、ポリフッ化ビニリデンやポリビニルアルコールが好ましいのは、より優れたガス透過防止能を有するイオン伝導性薄膜が得られるからである。この場合の配合量は、イオン伝導部中、5~15重量%の範囲とするのがよい。

ポリフルオロエチレンにせよ、ポリフッ化ビニリデンやポリビニルアルコールにせよ、それらの配合量が上述したそれぞれの範囲の下限値を下回ると、成膜に悪影響を及ぼすことがある。

本実施の形態の各フラーレン誘導体が結合剤によって結着されてなる 15 イオン伝導部の薄膜を得るには、加圧成形や押出し成形を始め、公知の 成膜法を用いればよい。

#### 実施例

以下、実施例に基づいて本発明を具体的に説明する。なお、実施例1 〜実施例5は、本発明に基づく第1の発明を具体的に説明するものであ り、また実施例6〜実施例12は、本発明に基づく第2の発明を具体的 に説明するものである。

#### 実施例1

第1A図に示した装置を用いて、スパッタターゲット、振動子及び容器を配置し、前記容器中には、導電性粉体及びボールを配置した。前記25 スパッタターゲットは、第1B図に示すような、粒径100mmのPtに対してB(ホウ素)をスパッタ後に下記表1に示す各添加量となるよ

20

25

うに導入したものを用いた。前記ボールは直径 3 mmのステンレス製のボールを、前記導電性粉体は表面積  $800\text{ m}^2/\text{g}$ 、吸油量 360 m 1100 g のカーボン粉体を用いた。そして、前記振動子を用いて、振動  $\pm 1 \text{ mm}$ 、振動の周波数 36 Hz の振動を発生させながら、スパッタを行った。

上記した条件のもと、容器内にカーボン粉体1g及びステンレス製のボール35gを投入して、ガスはAr(1Pa)を導入し、ターゲットに400WのRFを印加し、カーボン粉体及びボールに対し振動子により振動を加えながら、スパッタを30分間行ったところ、カーボン粉体10 は重量1.66gに増加しており、0.66gのPt/Bの合金からなる前記触媒材料がカーボン上に付着した。これは40wt%Pt担持カーボンの重量比に相当する。

次いで、カーボンシート上に、テフロンパインダーとカーボン(白金を付着していないもの)を混練してなる溶剤を、乾燥後 2 0  $\mu$  m となるように塗布し、これを染み込み防止層とした。

また、上記の方法によって得られた、Pt/B合金を担持した各カーボン粉体を、バインダーとしてのパーフルオロスルホン酸及び有機溶媒としてのnPA(ノルマルプロピルアルコール)と共に混練し、この混合液を、カーボンシート上に塗布形成した染み込み防止層上に、乾燥後の塗布厚が $10\mu$  のとなるように塗布乾燥させ、各ガス拡散性触媒電極を得た。これらのガス拡散性触媒電極をイオン交換膜(パーフルオロスルホン酸)の両面側に配置し、第10図に示すような燃料電池を作製し、初期出力及び200時間運転後の出力を測定した。B添加量のそれぞれ異なる各ガス拡散性触媒電極を用いた、各々の燃料電池の出力測定の結果を下記表1、第14図に併せて示す。なお、Bを添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位 $mW/cm^2$ )を

相対値で100%とし、これを基準値とした。

表 1

添加元素	添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力
В	0	100	75
В	1	100	80
В	1.5	100	82
В	2.0	105	95
В	2.5	107	107
В	3	108	108
В	5	110	110
В	10	115	115
В	20	120	120
В	30	130	130
В	40	130	130
В	50	130	130
В	60	120	120
В	65	115	115
В	70	110	110
В	75	95	95
В	80	80	80

10

15

20

以上より明らかなように、前記貴金属材料としてのPtと前記添加材料としてのBは非固溶系であり、化学的手法の加熱により合金化することはできないのに対し、スパッタ法等の前記物理蒸着法によって、合金化することができた。また、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極は、前記導電性粉体の表面に、前記貴金属材料としてのPtと、前記添加材料としてのBとの合金からなる前記触媒材料をスパッタにより付着してなる本発明に基づく第1の導電性触媒粒子を含有しているので、前記触媒材料中のPt結晶格子の内部自己拡散が防止され、シンタリングが発生し難く、Ptのみの場合と比較して、優れた触媒活性を有しており、出力特性に優れていた。

また、前記導電性粉体としてのカーボン粉体と、前記振動増幅手段としてのボールを前記振動面上に配置し、これらを振動させながら、前記カーボン粉体の表面に前記触媒材料を付着させたので、前記カーボン粉体は、より振動され、前記振動面上の一箇所に留まることがなくなった。従って、前記容器中に配置された前記カーボン粉体の全体に対して、均一に前記触媒材料を付着させることができた。

さらに、表1及び第14図より明らかなように、前記添加材料としてのBの添加量を $2\sim70\,\mathrm{mol}$ %又はat%と特定の範囲とすることで、より効果的なシンタリング防止効果が得られ、かつより良好な触媒活性を有することができ、長時間にわたり高い出力を維持することが可能となった。

#### 実施例2

前記添加材料としてのBに代わり、SiO,を用いかつ下記表2に示す如くSiO,の添加量を変化させたこと以外は、実施例1と同様にして、第10図に示すような燃料電池をそれぞれ作製した。各燃料電池の初期出力及び200時間運転後の出力を測定した結果を、下記表2、第

15図に併せて示す。なお、 $SiO_2$ を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位 $mW/cm^2$ )を相対値で100%とし、これを基準値とした。

表 2

	<del>,</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
添加元素	添加量(mol%)	初期出力(%)	200時間運転後出力
SiO <sub>2</sub>	. 0	100	75
SiO <sub>2</sub>	1	100	82
SiO <sub>2</sub>	1.5	100	85
SiO <sub>2</sub>	2.0	107	100
SiO <sub>2</sub>	2.5	109	107
SiO <sub>2</sub>	3 .	110	108
SiO <sub>2</sub>	5	110	110
SiO <sub>2</sub>	10	115	115
SiO <sub>2</sub>	20	120	120
SiO <sub>2</sub>	30	130	130
SiO <sub>2</sub>	40	130	130
SiO <sub>2</sub>	50	130	130
SiO <sub>2</sub>	60	120	120
SiO <sub>2</sub>	65	115	115
SiO <sub>2</sub>	70	110	110
SiO <sub>2</sub>	75	95	95
SiO <sub>2</sub>	80	80	80

5 以上より明らかなように、前記貴金属材料としてのPtと前記添加材料としてのSiO,は非固溶系であり、化学的手法の加熱により合金化

することはできないのに対し、スパッタ法等の前記物理蒸着法によってのみ、合金化することができた。また、本発明に基づく第1のガス拡散性触媒電極は、前記導電性粉体の表面に、前記貴金属材料としてのPtと、前記添加材料としてのSiO,との合金からなる前記触媒材料をスパッタにより付着してなる本発明に基づく第1の導電性触媒粒子を含有しているので、前記触媒材料中のPt結晶格子の内部自己拡散が防止され、シンタリングが発生し難く、Ptのみの場合と比較して、優れた触媒活性を有しており、出力特性に優れていた。

また、前記導電性粉体としてのカーボン粉体と、前記振動増幅手段としてのボールを前記振動面上に配置し、これらを振動させながら、前記カーボン粉体の表面に前記触媒材料を付着させたので、前記カーボン粉体は、より振動され、前記振動面上の一箇所に留まることがなくなった。従って、前記容器中に配置された前記カーボン粉体の全体に対して、均一に前記触媒材料を付着させることができた。

- 15 表2及び第15図より明らかなように、前記添加材料としてのSiO 2の添加量を2~70mol%又はat%と特定の範囲とすることで、より効果的なシンタリング防止効果が得られ、かつより良好な触媒活性を有することができ、長時間にわたり高い出力を維持することが可能となった。
- 20 また、前記添加材料として $SiO_2$ の代わりにSiOを用いても、 $SiO_2$ を用いた場合と全く同様の効果が観察された。また $SiO_2$ の一部をBで置き換えた場合にも全く同様の効果が得られた。

# 実施例3

前記添加材料としてのBに代わり、 $Ga_2O_3$ を用いかつ下記表3に示 25 す如く $Ga_2O_3$ の添加量を変化させたこと以外は、実施例1と同様にして、第10図に示すような燃料電池をそれぞれ作製した。各燃料電池の

初期出力及び200時間運転後の出力を測定した結果を、下記表3、第16図に併せて示す。なお、 $Ga_2O_3$ を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位 $mW/cm^2$ )を相対値で1000%とし、これを基準値とした。

表 3

添加量(mol%)	初期出力(%)	200時間運転後出力
0	100	75
1	100	82
1.5	100	85
2.0	102	95
2.5	106	98
3	110	108
5 .	110	110
10	110	110
20	110	110
30	110	110
40	110	110
50	110	110
60	110	110
65	110	110
70	110	110
75	95	95
80	80	80
	0 1 1.5 2.0 2.5 3 5 10 20 30 40 50 60 65 70 75	0     100       1     100       1.5     100       2.0     102       2.5     106       3     110       5     110       10     110       20     110       30     110       40     110       50     110       60     110       65     110       70     110       75     95

前記添加材料としてのBに代わり、 $V_2O_5$ を用いかつ下記表4に示す如く $V_2O_5$ の添加量を変化させたこと以外は、実施例1と同様にして、第10図に示すような燃料電池をそれぞれ作製した。各燃料電池の初期出力及び200時間運転後の出力を測定した結果を、下記表4、第17図に併せて示す。なお、 $V_2O_5$ を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位 $mW/cm^2$ )を相対値で100%とし、これを基準値とした。

表 4

添加元素	添加量(mol%)	初期出力(%)	200時間運転後出力
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	· 1mol%	100	82
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1.5	100	. 85
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2.0	100	95
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2.5	100	98
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3	100	100
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5	100	100
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	10	100	100
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	20	100	100
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	30	100	100
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	40	100	100
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	50	100	100
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	60	100	100
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	65	110	110
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	70	110	110
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	75	95	95
V <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	80	80	80
		<u> </u>	

37

# 実施例5

前記添加材料としてのBに代わり、 $WO_3$ を用いかつ下記表 5 に示す如く $WO_3$ の添加量を変化させたこと以外は、実施例 1 と同様にして、第 1 0 図に示すような燃料電池をそれぞれ作製した。各燃料電池の初期出力及び 2 0 0 時間運転後の出力を測定した結果を、下記表 5 、第 1 8 図に併せて示す。なお、 $WO_3$ を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位W/c  $m^2$ )を相対値で 1 0 0 %とし、これを基準値とした。

表 5

10	,		
添加元素	添加量(mol%)	初期出力(%)	200時間運転後出力
WO <sub>3</sub>	0	100	75
WO <sub>3</sub>	1	100	82
₩O₃	1.5	100	85
₩O₃	2.0	107	100
WO <sub>3</sub>	2.5	109	107
₩O <sub>3</sub>	3	110	108
WO <sub>3</sub>	. 5	110	110
₩O <sub>3</sub>	10	115	115
WO <sub>3</sub>	20	120	120
WO <sub>3</sub>	30	130	130
WO <sub>3</sub>	40	120	120
₩O <sub>3</sub>	50	115	115
WO3	60	110	110
₩O <sub>3</sub>	65	110	110
WO <sub>3</sub>	70	110	110
WO3	75	95	95
WO <sub>3</sub>	80	80	80

以上より明らかなように、前記貴金属材料としてのPtと前記添加材料としての $Ga_2O_3$ 、 $V_2O_5$ 又は $WO_3$ は非固溶系であり、化学的手法の加熱により合金化することはできないのに対し、スパッタ法等の前記物理蒸着法によってのみ、合金化することができた。また、本発明に基

10

づく第1のガス拡散性触媒電極は、前記導電性粉体の表面に、前記貴金属材料としてのP t と、前記添加材料としてのG a  $_2$   $O_3$  、  $V_2$   $O_5$  又はW  $O_3$  との合金からなる前記触媒材料をスパッタにより付着してなる本発明に基づく第1の導電性触媒粒子を含有しているので、前記触媒材料中のP t 結晶格子の内部自己拡散が防止され、シンタリングが発生し難く、P t のみの場合と比較して、優れた触媒活性を有しており、出力特性に優れていた。

また、前記導電性粉体としてのカーボン粉体と、前記振動増幅手段としてのボールを前記振動面上に配置し、これらを振動させながら、前記カーボン粉体の表面に前記触媒材料を付着させたので、前記カーボン粉体は、より振動され、前記振動面上の一箇所に留まることがなくなった。従って、前記容器中に配置された前記カーボン粉体の全体に対して、均一に前記触媒材料を付着させることができた。

表3、4又は5及び第16図、第17図又は第18図より明らかなよ うに、前記添加材料としての $Ga_2O_3$ 、 $V_2O_5$ 又は $WO_3$ の添加量を2  $\sim$ 70mo1%又はat%と特定の範囲とすることで、より効果的なシ ンタリング防止効果が得られ、かつより良好な触媒活性を有することが でき、長時間にわたり高い出力を維持することが可能となった。

#### 実施例6

20 第3A図に示した装置を用いて、スパッタターゲット、振動子及び容器を配置し、前記容器中には、導電性粉体及び前記振動増幅手段としてのボールを配置した。前記スパッタターゲットは、第3B図に示すような、前記MIとしての粒径100mmのPtに対して下記表6に示す前記MIIとしての各添加元素を3at%導入したものを用いた。前記ボールは直径3mmのステンレス製のボールを、前記導電性粉体は表面積800m²/g、吸油量360m1/100gのカーボン粉体を用いた。

そして、前記振動子を用いて、振動±1mm、振動の周波数は数36Hzの振動を発生させながら、スパッタを行った。

上記した条件のもと、容器内にカーボン粉体1g及びステンレス製のボール35gを投入して、ガスはAr(1Pa)を導入し、ターゲットに400WのRFを印加し、カーボン粉体及びボールに対し振動子により振動を加えながら、スパッタを30分間行ったところ、カーボン粉体は重量1.66gに増加しており、0.66gのPt/各添加元素(前記MII)の合金からなる前記触媒材料がカーボン上に付着した。これは40wt%Pt担持カーボンの重量比に相当する。

10 次いで、カーボンシート上に、テフロンバインダーとカーボン (白金を付着していないもの)を混練してなる溶剤を、乾燥後 2 0 μ m となるように塗布し、これを染み込み防止層とした。

また、上記の方法によって得られた、Pt/添加元素(前記MII)合金を担持した各カーボン粉体を、バインダーとしてのパーフルオロスルホン酸及び有機溶媒としてのnPA(ノルマルプロピルアルコール)と共に混練し、この混合液を、カーボンシート上に塗布形成した染み込み防止層上に、乾燥後の塗布厚が20μmとなるように塗布乾燥させ、各ガス拡散性触媒電極を得た。これらのガス拡散性触媒電極をイオン交換膜(パーフルオロスルホン酸)の両面側に配置し、第10図に示すような燃料電池を作製し、初期出力及び200時間運転後の出力を測定した。その測定結果を下記表6に併せて示す。なお、前記MIIとしての添加元素を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位mW/cm²)を相対値で100%とし、これを基準値とした。実施例7

25 前記振動増幅手段としてのボールを用いなかったこと以外は、実施例 6 と同様にして、ターゲットとして、第3B図に示すような、前記MI

としての粒径100mmのPtに対して下記表7に示す前記MIIとしての各添加元素を3at%導入したものを用いスパッタを行い、各ガス拡散性触媒電極を作製した。これらのガス拡散性触媒電極をイオン交換膜の両面側に配置し、第10図に示すような燃料電池を作製し、初期出力及び200時間運転後の出力を測定した。その測定結果を下記表7に併せて示す。なお、実施例6における、前記MIIとしての添加元素を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位mW/cm²)を相対値で100%とし、これを基準値とした。

#### 実施例8

5

10 前記振動増幅手段としてのボールを用いず、また振動させなかったこと以外は、実施例6と同様にして、ターゲットとして、第3B図に示すような、前記MIとしての粒径100mmのPtに対して下記表8に示す前記MIIとしての各添加元素を3at%導入したものを用いスパッタを行い、各ガス拡散性触媒電極を作製した。これらのガス拡散性触媒電極を作製した。これらのガス拡散性触媒電15 極をイオン交換膜の両面側に配置し、第10図に示すような燃料電池を作製し、初期出力及び200時間運転後の出力を測定した。その測定結果を下記表8に併せて示す。なお、実施例1における、前記MIIとしての添加元素を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位mW/cm²)を相対値で100%とし、これを基準値とした。

表6(ポール有り+振動有り)

	添加元素	添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力(%)
	無し	0	100	75
	Fe	3	100	100
	Со	3	100	100
MII'	Ni	3	100	100
	Cr	3	100	100
	Al	3	100	100
MII"	Hf.	3	100	100

表7(ボールなし+振動有り)

	添加元素	添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力(%)
実施例1	無し	0	100	75
MII'	Fe	3	60	60
	Со	3	60	60
	Ni	3	60	60
	Cr	3	60	60
	Al	3	60	60
MII"	Нf	3	60	60

15

表8(ボールなし+振動なし)

20 (1 )// (0 ) (123) (0 )				
	添加元素	添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力(%)
実施例1	無し	0	100	75
MII'	Fe	3	30	30
	Co	3	30	30
	Ni	3	30	30
	Cr	3	30	30
	Al	3	30	30
MII"	Нf	3	30	30

以上より明らかなように、前記MIとしてのPtと前記MIIとしての各添加元素は、スパッタ法等の前記物理蒸着法によって、合金化することができた。また、本発明に基づく第2のガス拡散性触媒電極は、前記導電性粉体の表面に、前記MIとしてのPtと、前記MIIとしての各添加元素との合金からなる前記触媒材料をスパッタはより付着してなる本発明に基づく第2の導電性触媒粒子を含有しているので、前記触媒材料中のPt結晶格子の内部自己拡散が防止され、シンタリングが発生し難く、Ptのみの場合と比較して、より長時間にわたり良好な出力を維持することができた。

また、前記導電性粉体としてのカーボン粉体を振動させながら、前記 カーボン粉体の表面に前記触媒材料を付着させれば、振動させずに付着 させた場合と比べ、前記カーボン粉体に対してより均一に前記触媒材料 を付着することができ、より出力が向上した。

さらに、前記導電性粉体としてのカーボン粉体と、前記振動増幅手段・

としてのボールを前記振動面上に配置し、これらを振動させながら、前記カーボン粉体の表面に前記触媒材料を付着させれば、前記ボールを加えずに振動させた場合と比べ、前記カーボン粉体は、より一層振動され、前記振動面上の一箇所に留まることがなくなった。従って、前記容器中に配置された前記カーボン粉体の全体に対して、より一層均一に前記触媒材料を付着させることができ、より一層出力が向上した。

ここで、前記MIIは、表6、表7及び表8に示す各添加元素の他に、Fe、Co、Ni、Cr、Al、Cu、Hf、Zr、Ti、V、Nb、Ta、W、Ga、Sn、Ge、Si、Re、Os、Pb、Bi、Sb、10 Mo、Mn、O、N、F、C、Zn、In及び希土類元素から選ばれた少なくとも1種を導入した場合も、上述したと同様の効果が得られた。実施例9

下記表9に示すように、前記MIIとしての添加元素の種類及びその添加量を変化させたこと以外は、実施例6と同様にして、第10図に示すような燃料電池をそれぞれ作製した。各燃料電池の初期出力及び200時間運転後の出力を測定した結果を下記表9及び第19図に併せて示す。なお、前記MIIとしての添加元素を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位mW/cm²)を相対値で100%とし、これを基準値とした。

表9

123	·	<del>,</del>	T	
	添加元素	添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力(%)
	無し	0	100	75
	Fe	0.3	100	75
	Fe	0.4	100	76
	Fe	0.5	100	86
	Fe	0.6	100	89
MII'	Fe	0.7	100	92
MIII	Со	0.3	100	75
	Со	0.4	100	76
	Со	0.5	100	86
	Co	0.6	100	89
	Со	0.7	100	92
	Hf	0.3	100	80
	Hf	0.4	100	76
MII"	Нf	0.5	100	86
	Нf	0.6	100	89
	H f	0.7	100	92

表9及び第19図より明らかなように、前記MIIとしての各添加元素の添加量を0.5 a t %以上と特定することで、より効果的なシンタリング防止効果が得られ、かつより良好な触媒活性を有することができ、長時間にわたり高い出力を維持することが可能となった。0.5 a t %未満の場合、前記MIIの量が少なすぎるためにシンタリング防止効果が

低減することがあった。

### 実施例10

前記MIIとして、前記MII'に属するFeを用いかつ下記表10に示す如くFeの添加量を変化させたこと以外は、実施例6と同様にして、第10図に示すような燃料電池をそれぞれ作製した。各燃料電池の初期出力及び200時間運転後の出力を測定した結果を下記表10及び第20図に併せて示す。なお、Feを添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位mW/cm²)を相対値で100%とし、これを基準値とした。

表10

5

添加元素	添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力(%)
無し	0	100	75
Fe	10	105	105
Fe	20	110	110
Fe	30	120	120
Fe	40	120	120
Fe	50	120	120
Fe	56	115	115
Fe	60	110	110
Fe	62	83	83
Fe	70	80	80

10

表10及び第20図より明らかなように、前記MIIとして、前記MII に属するFeを用いた場合、その添加量を60at%以下と特定する ことで、より一層の優れたシンタリング防止効果が得られると共に、よ

り一層の良好な出力が得られた。60 a t %を超えた場合、シンタリングを防止することはできたが、F e の添加量が多すぎるために出力が低下することがあった。

また、実施例10では、前記MIIとして、前記MII'に属するFeを使用する例を示したが、Fe、Co、Ni、Cr、Al、Sn、Cu、Mo、W、O、N、F、Cから選ばれた少なくとも1種を用いても同様の結果が得られた。

### 実施例11

前記MIIとして、前記MII"に属するHfを用いかつ下記表11に示す如くHfの添加量を変化させたこと以外は、実施例6と同様にして、第10図に示すような燃料電池をそれぞれ作製した。各燃料電池の初期出力及び200時間運転後の出力を測定した結果を下記表11及び第21図に併せて示す。なお、Hfを添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位mW/cm²)を相対値で100%とし、これを基準値とした。

表11

~~.			
添加元素	添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力(%)
無し	0	100	75
Нf	5	100	100
Нf	10	95	95
Нf	15	90	90
Ηf	18	88	88
Hf .	20	85	85
Нf	. 22	76	76
Нf	25	70	70
Нf	30	60	60

また、実施例11では、前記MIIとして、前記MII"に属するHfを 10 使用する例を示したが、Hf、Zr、Ti、V、Nb、Ta、Ga、G e、Si、Re、Os、Pb、Bi、Sb、Mn及び希土類元素から選 ばれた少なくとも1種を用いても同様の結果が得られた。

## 実施例12

前記MIIとして、前記MII'に属するFeと前記MII"に属するHf

の混合物を用いかつ下記表12及び下記表13に示す如く各添加元素の添加量を変化させたこと以外は、実施例6と同様にして、第10図に示すような燃料電池をそれぞれ作製した。各燃料電池の初期出力及び200時間運転後の出力を測定した結果を、下記表12及び及び第22図、下記表13及び第23図に併せて示す。なお、前記MII'に属するFeと前記MII"に属するHfの混合物を添加しなかったガス拡散性触媒電極を用いた燃料電池の初期出力(単位mW/cm²)を相対値で100%とし、これを基準値とした。

表12 b+c≥0.5at%に対して

添加元素とその添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力(%)
無し	100	75
Hf (0. 2at%) +Fe (0. 2at%)	100	76
Hf (0. 2at%) +Fe (0. 3at%)	100	86
Hf (0.2at%)+Fe (0.4at%)	100	89
Hf (0. 2at%) +Fe (0. 5at%)	100	92

表13 b+c≤60 at%に対して

添加元素とその添加量(at%)	初期出力(%)	200時間運転後出力(%)
無し	100	75
Hf (10at%) +Fe (10at%)	110	110
Hf (10at%) +Fe (20at%)	.120	120
Hf (10at%) +Fe (30at%)	120	120
Hf (10at%)+Fe (40at%)	120	120
Hf (10at%) +Fe (46at%)	115	115
Hf (10at%) +Fe (50at%)	110	110
Hf (10at%) +Fe (52at%)	83	83
Hf (10at%) +Fe (60at%)	80	80

以上より明らかなように、前記MII'としての例えばFeと、前記MII"としての例えばHfとからなる混合物を前記MII(Fe。一Hfs) として用いても、それぞれの添加元素を単独で用いた場合と同等の優れたシンタリング防止効果及び出力が得られ、前記MIIの添加量を0.5 at% $\leq$ b+c $\leq$ 60 at%の範囲と特定することで、より一層の優れた触媒能を有し、より出力が向上し、またシンタリングの発生をより一層効果的に防止することができたので、より長時間にわたり高出力を維持することができた。表12及び第22図より明らかなように、前記b+cの値が0.5 at%未満の場合、前記MII'及び前記MII"の添加量が少なすぎるためにシンタリング防止効果が低減することがあった。また、表13及び第23図より明らかなように、60 at%を超える場合、前記MII'及び前記MII"の添加量が多すぎるために触媒作用が低

25

下し易く、出力が低下することがあった。

以上に説明した実施例は、本発明の技術的思想に基づいて種々に変形が可能である。

また、実施例6~実施例12において、前記MII'は、上記の各実施例にて使用した添加元素に限らず、Fe、Co、Ni、Cr、Al、Sn、Cu、Mo、W、O、N、F及びCから選ばれた少なくとも1種を用いることができ、前記MII"は、上記の各実施例にて使用した添加元素に限らず、はHf、Zr、Ti、V、Nb、Ta、Ga、Ge、Si、Re、Os、Pb、Bi、Sb、Mn及び希土類元素から選ばれた少なくとも1種を用いることができる。

15 また、前記MIとしてPtを用いたが、この他にもIr、Pd、Rh 、Au、Ru等の貴金属元素から選ばれた少なくとも1種が使用可能であり、また前記導電性粉体として前記カーボン粉体を用いたが、この他にも前記ITOやSnO,等も使用可能である。

また、前記振動増幅手段として、前記ボールを用いたが、第7図に示20 すような略渦巻状の部品や、第8図に示すような略同心円状の部品や、第9図に示すような略折返し状の部品を用いてもよく、いずれも実施例1~12と同等の優れた結果が得られた。

さらに、本発明に基づく第1又は第2のガス拡散性触媒電極を用いた 前記燃料電池について説明したが、前記ガス拡散性触媒電極は、前記燃 料電池の逆反応である、前記水素製造装置にも応用できる。

本発明の第1の発明によれば、前記貴金属材料と、前記貴金属材料に

10

15

20

25

対して熱的に非固溶系の前記添加材料とを前記物理蒸着法によって前記 導電性粉体の表面に同時に付着させるので、本来ならば、前記貴金属材料とは加熱によっても合金を作らないような非固溶系の前記添加材料を、前記貴金属材料の結晶格子中へ強制的に導入することができ、前記導電性粉体の表面に、前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる前記触媒材料が付着してなる導電性触媒粒子を得ることができる。この導電性触媒粒子は、前記触媒材料中に前記添加材料を含有しているので、前記触媒材料中の前記貴金属材料の結晶格子の内部自己拡散が防止され、既述した如きシンタリングが発生し難い。なお、従来技術による化学的な付着方法では、非固溶系の前記添加材料は、前記貴金属材料中には導入することはできず、前記合金を得ることはできない。

また、前記貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の前記添加材料とを前記物理蒸着法によって前記導電性粉体の表面に同時に付着させるので、付着時の前記貴金属材料の粒径の成長が抑制され、優れた触媒活性を有する。

さらに、前記導電性粉体の表面に、前記物理蒸着法によって、前記触媒材料を付着させるので、低温で、結晶性の良好な触媒材料を前記導電性粉体の表面に付着することができ、得られる本発明の第1の導電性触媒粒子は、より少ない量の前記触媒材料で良好な触媒作用を得ることができ、また前記触媒材料とガスとの接触面積が十分に確保されるので、反応に寄与する前記触媒材料の比表面積が大きくなり、触媒能も向上する。

本発明の第2の発明によれば、前記MIと、前記MIIとを前記物理素 着法によって前記導電性粉体の表面に同時に付着させるので、前記MI の結晶格子中へ前記MIIを強制的に導入することができ、前記導電性粉 体の表面に、前記MIと前記MIIとの合金からなる前記触媒材料が付着

してなる導電性触媒粒子を得ることができる。この導電性触媒粒子は、 前記触媒材料中に前記MIIを含有しているので、前記触媒材料中の前記 MIの転移の動きが阻害され、結晶格子の内部自己拡散が防止され、既 述した如きシンタリングの発生を防止することができる。

また、前記導電性粉体の表面に、前記物理蒸着法によって、前記触媒材料を付着させるので、低温で、結晶性の良好な触媒材料を前記導電性粉体の表面に付着することができ、得られる本発明の第2の導電性触媒粒子は、より少ない量の前記触媒材料で良好な触媒作用を得ることができ、また前記触媒材料とガスとの接触面積が十分に確保されるので、反応に寄与する前記触媒材料の比表面積が大きくなり、触媒能も向上する

5

10

15

本発明の第1のガス拡散性電極又は第2のガス拡散性電極が、前記電極のうちの少なくとも1つを構成している電気化学デバイスによれば、シンタリングの発生を防止することができ、良好な出力特性が得られ、この出力特性を長時間にわたり維持することができる。

#### 請求の範囲

- 1. 導電性粉体の表面に、貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱 的に非固溶系の添加材料との合金からなる触媒材料が付着している、導 電性触媒粒子。
- 2. 前記貴金属材料と前記添加材料との合金が物理蒸着法により前記触媒材料として付着される、請求の範囲第1項に記載した導電性触媒粒子。
- 3. 前記非固溶系の添加材料がセラミックスである、請求の範囲第 1 10 項に記載した導電性触媒粒子。
  - 4. 前記非固溶系の添加材料がホウ素、酸化シリコン、酸化ガリウム、酸化バナジウム及び酸化タングステンのうちの少なくとも1種である、請求の範囲第1項に記載した導電性触媒粒子。
- 5. 前記非固溶系の添加材料の添加量が、前記貴金属材料に対して2 15 ~70mo1%又はat%である、請求の範囲第1項に記載した導電性 触媒粒子。
  - 6. 前記物理蒸着法が、前記貴金属材料及び前記添加材料をターゲットとするスパッタ法である、請求の範囲第2項に記載した導電性触媒粒子。
- 20 7. 前記物理蒸着法がパルスレーザーデポジション法である、請求の 範囲第2項に記載した導電性触媒粒子。
  - 8. 前記導電性粉体の表面にイオン伝導体が付着していて、更にこのイオン伝導体の表面に、前記触媒材料が付着している、請求の範囲第1項に記載した導電性触媒粒子。
- 25 9. 前記触媒材料の付着量が、前記導電性粉体に対して10~100 0重量%である、請求の範囲第1項に記載した導電性触媒粒子。

- 10. 前記導電性粉体の電気抵抗が10<sup>-3</sup>Ω・m以下である、請求の 範囲第1項に記載した導電性触媒粒子。
- 11. 前記導電性粉体がカーボン、ITO (Indium tin oxide:インジウム酸化物にスズをドープした導電性酸化物)及びSnO<sub>2</sub>のうちの
- 5 少なくとも1種である、請求の範囲第1項に記載した導電性触媒粒子。
  - 12. 前記導電性粉体が、比表面積が300m²/g以上のカーボンである、請求の範囲第1項に記載した導電性触媒粒子。
  - 13. 前記導電性粉体が、吸油量が200ml/100g以上のカーボンである、請求の範囲第1項に記載した導電性触媒粒子。
- 10 14. 導電性粉体の表面に、MI(但し、MIはPt、Ir、Pd、Rh、Au、Ru等の貴金属元素から選ばれた少なくとも1種である。)と、MII(但し、MIIはFe、Co、Ni、Cr、Al、Cu、Hf、Zr、Ti、V、Nb、Ta、W、Ga、Sn、Ge、Si、Re、Os、Pb、Bi、Sb、Mo、Mn、O、N、F、C、Zn、In及び
  15 希土類元素から選ばれた少なくとも1種である。)との合金からなる触

媒材料が付着している、導電性触媒粒子。

- 15. 前記触媒材料が、MI-MII'-MII"合金(但し、MIはPt、Ir、Pd、Rh、Au、Ru等の貴金属元素から選ばれた少なくとも1種である。MII'はFe、Co、Ni、Cr、Al、Sn、Cu、
- Mo、W、O、N、F及びCから選ばれた少なくとも1種である。MII "はHf、Zr、Ti、V、Nb、Ta、Ga、Ge、Si、Re、Os、Pb、Bi、Sb、Mn及び希土類元素から選ばれた少なくとも1種である。)からなり、その組成が $MI_a$  -MII 。-MII 。のとき、a+b+c=100at%、 $0.5at\% \leq b+c \leq 60at\%$ 、 $b\leq 6$
- 25 0 a t %、 c ≤ 2 0 a t %である、請求の範囲第14項に記載した導電性触媒粒子。

- 16. 前記触媒材料が物理蒸着法により付着している、請求の範囲第14項に記載した導電性触媒粒子。
- 17. 前記物理蒸着法が、前記MI及び前記MIIをターゲットとするスパッタ法である、請求の範囲第16項に記載した導電性触媒粒子。
- 5 18. 前記物理蒸着法がパルスレーザーデポジション法である、請求 の範囲第16項に記載した導電性触媒粒子。
  - 19. 前記導電性粉体の表面にイオン伝導体が付着していて、更にこのイオン伝導体の表面に、前記触媒材料が付着している、請求の範囲第 14項に記載した導電性触媒粒子。
- 10 20. 前記触媒材料の付着量が、前記導電性粉体に対して10~10 00重量%である、請求の範囲第14項に記載した導電性触媒粒子。
  - 21. 前記導電性粉体の電気抵抗が10<sup>-3</sup>Ω・m以下である、請求の 範囲第14項に記載した導電性触媒粒子。
- 22. 前記導電性粉体がカーボン、ITO (Indium tin oxide:イン ジウム酸化物にスズをドープした導電性酸化物)及びSnO<sub>2</sub>のうちの 少なくとも1種である、請求の範囲第14項に記載した導電性触媒粒子
  - 23. 前記導電性粉体が、比表面積が300m²/g以上のカーボンである、請求の範囲第14項に記載した導電性触媒粒子。
- 20 24. 前記導電性粉体が、吸油量が200m1/100g以上のカーボンである、請求の範囲第14項に記載した導電性触媒粒子。
  - 25. 請求の範囲第1項、14項、15項のいずれか1項に記載した 導電性触媒粒子を含有する、ガス拡散性触媒電極。
  - 26. 前記導電性触媒粒子が樹脂で結着されている、請求の範囲第2
- 25 5項に記載したガス拡散性触媒電極。
  - 27. 前記導電性触媒粒子が集電体上に付着している、請求の範囲第

- 25項に記載したガス拡散性触媒電極。
- 28. 少なくとも2つの電極と、これらの電極の間に挟持されたイオン伝導体とからなり、請求の範囲第25項に記載したガス拡散性電極が、前記電極のうちの少なくとも1つを構成している電気化学デバイス。
- 5 29. 燃料電池として構成されている、請求の範囲第28項に記載し た電気化学デバイス。
  - 30. 水素製造装置として構成されている、請求の範囲第28項に記載した電気化学デバイス。
- 31. 貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の添加 10 材料とを物理蒸着法によって導電性粉体の表面に同時に付着させ、これ によって前記貴金属材料と前記添加材料との合金からなる触媒材料が付 着してなる導電性触媒粒子を得る、導電性触媒粒子の製造方法。
  - 32. 前記導電性粉体を振動させながら、前記貴金属材料と、前記貴金属材料に対して熱的に非固溶系の前記添加材料とを前記物理蒸着法によって、前記導電性粉体の表面に、同時に付着させる工程を有する、請求の範囲第31項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
  - 33. 前記導電性粉体と、振動増幅手段とを共に振動させながら、前記導電性粉体の表面に、前記貴金属材料と、前記添加材料とを前記物理蒸着法により付着させる、請求の範囲第32項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
  - 34. 前記振動増幅手段としてボールを用い、前記導電性粉体と前記ボールとを混合させて同一容器内に設置し、前記振動をかける、請求の範囲第33項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
- 35. 前記ボールを直径1~15mmのセラミックス又は金属製のボ 25 ールとする、請求の範囲第34項に記載した導電性触媒粒子の製造方法

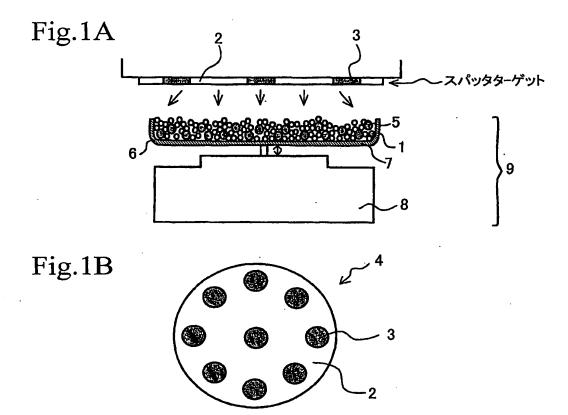
- 36. 前記振動増幅手段として、略平面状でありかつ略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンをなすように形成された部品を用い、前記部品を容器に少なくとも一部が非固定状態となるように設置し、この部品上に、前記導電性粉体を配置し、前記振動をかける、請求の範囲第33項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
- 37. 略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンに形成された前記部品を直径1~10mmの金属製ワイヤーとする、請求の範囲第36項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
- 38. 略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンに形成された 10 前記部品の外径を前記容器の内径より約5mm小さくし、パターンのピッチを5~15mmとする、請求の範囲第36項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
- 39. 前記導電性粉体がなす層厚に対し、前記振動増幅手段の厚み又は直径を10~70%とする、請求の範囲第33項に記載した導電性触 15 媒粒子の製造方法。
  - 40. 前記導電性粉体の分布領域に対する、前記振動増幅手段の面積 比率を30~80%とする、請求の範囲第33項に記載した導電性触媒 粒子の製造方法。
- 41. 前記振動の周波数を5~200Hzとする、請求の範囲第32 20 項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
  - 42. 前記振動の振幅は0.5~20mmとする、請求の範囲第32 項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
  - 43. MI(但し、MIはPt、Ir、Pd、Rh、Au、Ru等の貴金属元素から選ばれた少なくとも1種である。) と、MII(MIIはFe
- 25 Co. Ni, Cr. Al, Cu, Hf, Zr, Ti, V, Nb, Ta, W, Ga, Sn, Ge, Si, Re, Os, Pb, Bi, Sb, Mo

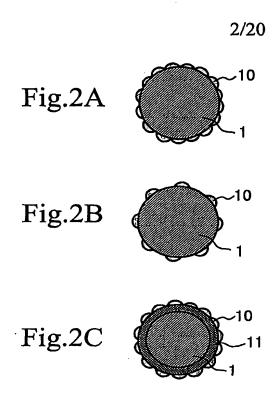
、Mn、O、N、F、C、Zn、In及び希土類元素から選ばれた少なくとも1種である。)とを物理蒸着法によって導電性粉体の表面に同時に付着させ、これによって前記MIと前記MIIとの合金からなる触媒材料が付着してなる、導電性触媒粒子を得る、導電性触媒粒子の製造方法

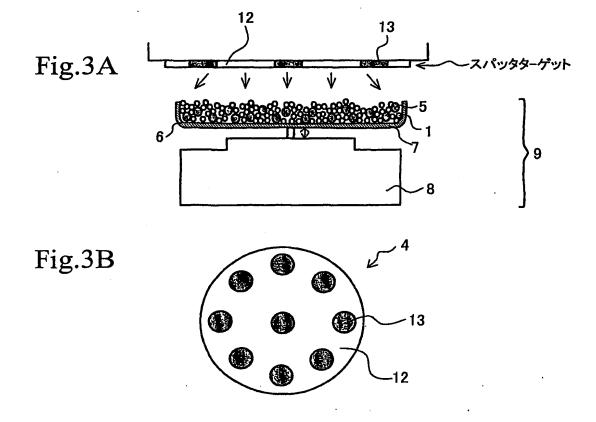
5

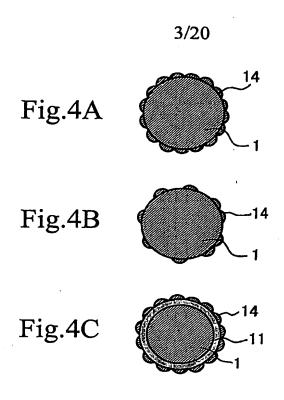
- 44. 前記MIと、前記MIIとを前記導電性粉体の表面に、前記物理蒸 着法により付着させる際に、前記導電性粉体を振動させる、請求の範囲 第43項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
- 45. 前記導電性粉体と、振動増幅手段とを共に振動させながら、前 10 記導電性粉体の表面に、前記MIと、前記MIIとを前記物理蒸着法によ り付着させる、請求の範囲第44項に記載した導電性触媒粒子の製造方 法。
  - 46. 前記振動増幅手段としてボールを用い、前記導電性粉体と前記ボールとを混合させて同一容器内に設置し、前記振動をかける、請求の範囲第45項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
  - 47. 前記ボールを直径1~10mmのセラミックス又は金属製のボールとする、請求の範囲第46項に記載した導電性触媒粒子の製造方法
- 48. 前記振動増幅手段として、略平面状でありかつ略渦巻状、略同 20 心円状又は略折返し状のパターンをなすように形成された部品を用い、 前記部品を容器に少なくとも一部が非固定状態となるように設置し、こ の部品上に、前記導電性粉体を配置し、前記振動をかける、請求の範囲 第45項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
- 49. 略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンに形成された 25 前記部品を直径1.6mmの金属製ワイヤーとする、請求の範囲第48 項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。

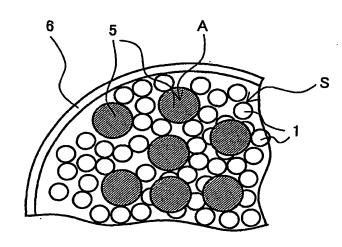
- 50. 略渦巻状、略同心円状又は略折返し状のパターンに形成された 前記部品の外径を前記容器の内径より約5mm小さくし、パターンのピッチを5~15mmとする、請求の範囲第48項に記載した導電性触媒 粒子の製造方法。
- 5 51. 前記導電性粉体がなす層厚に対し、前記振動増幅手段の厚み又は直径を10~70%とする、請求の範囲第45項に記載した導電性触 媒粒子の製造方法。
  - 52. 前記導電性粉体の分布領域に対する、前記振動増幅手段の面積 比率を30~80%とする、請求の範囲第45項に記載した導電性触媒 粒子の製造方法。
- 53. 前記振動の周波数を5~200Hzとする、請求の範囲第44 項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。
  - 54. 前記振動の振幅は0.5~20mmとする、請求の範囲第44 項に記載した導電性触媒粒子の製造方法。

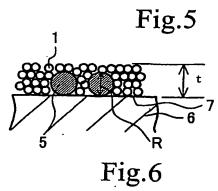






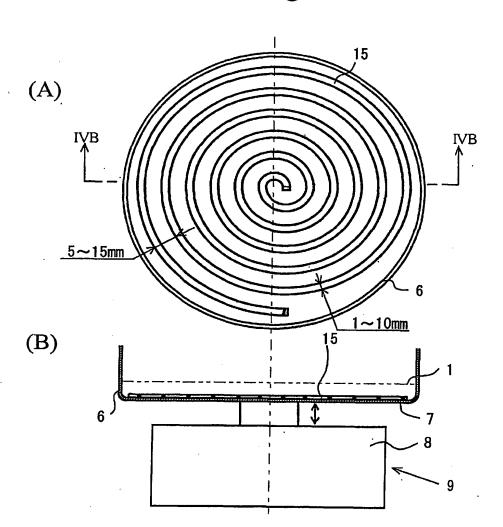






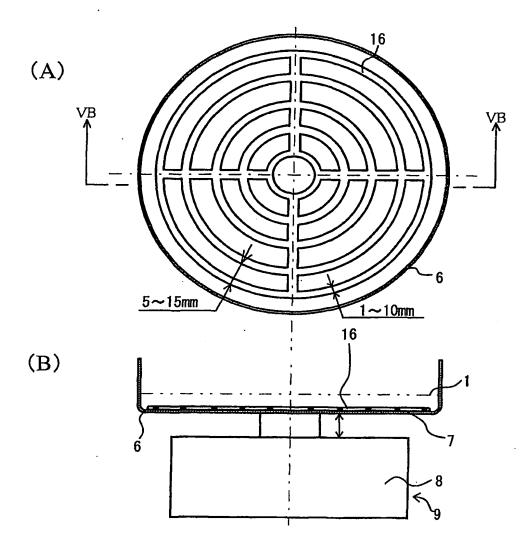
4/20





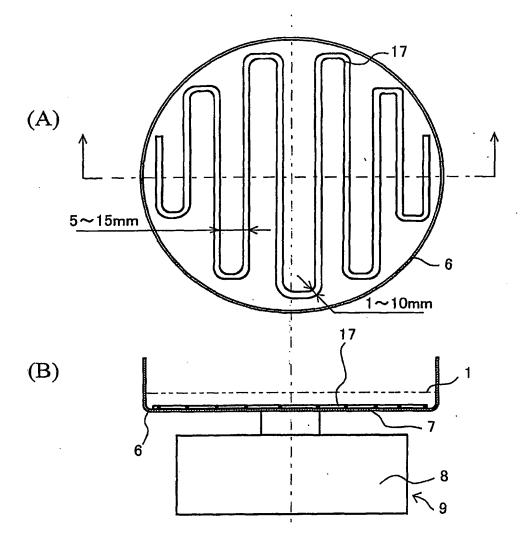
5/20

Fig.8



6/20

Fig.9



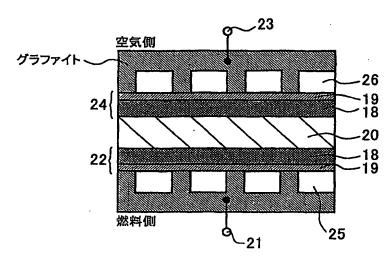


Fig.10

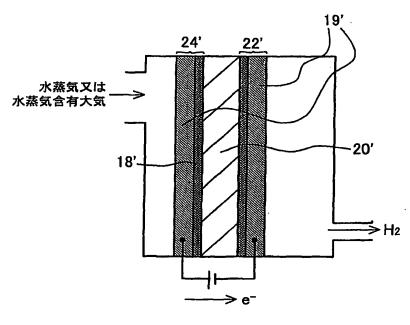
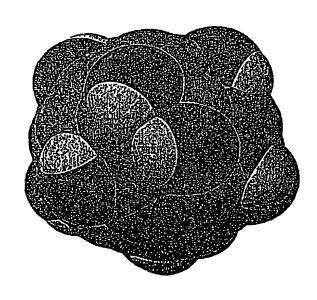


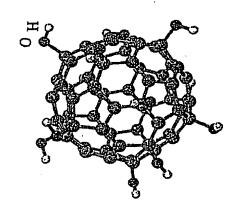
Fig.11

Fig.12B



 $C_{60}(OH)_{12}$ 

Fig.12A



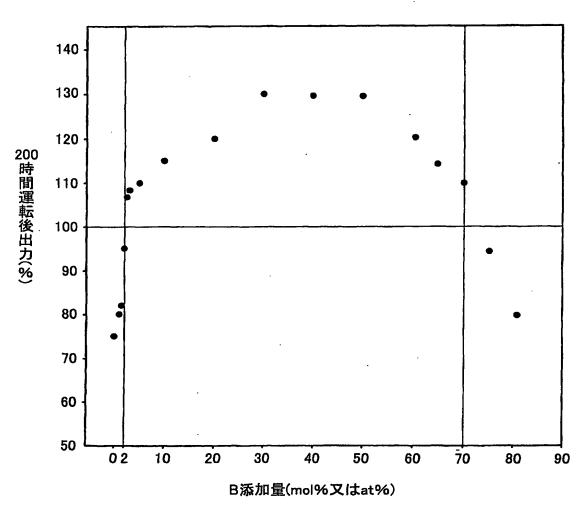


Fig.14

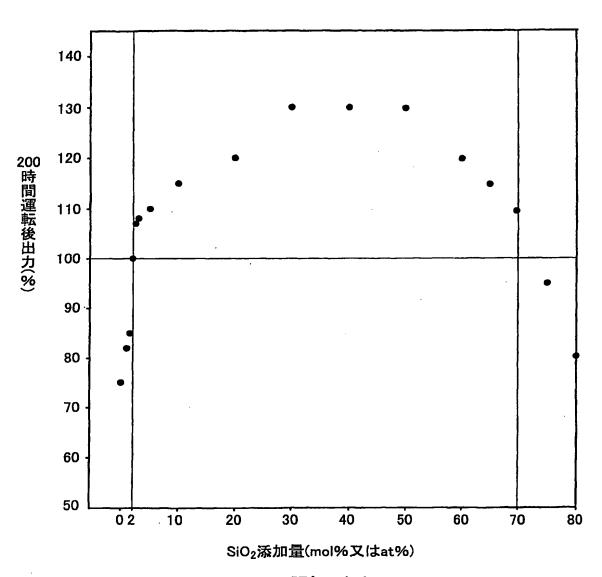


Fig.15

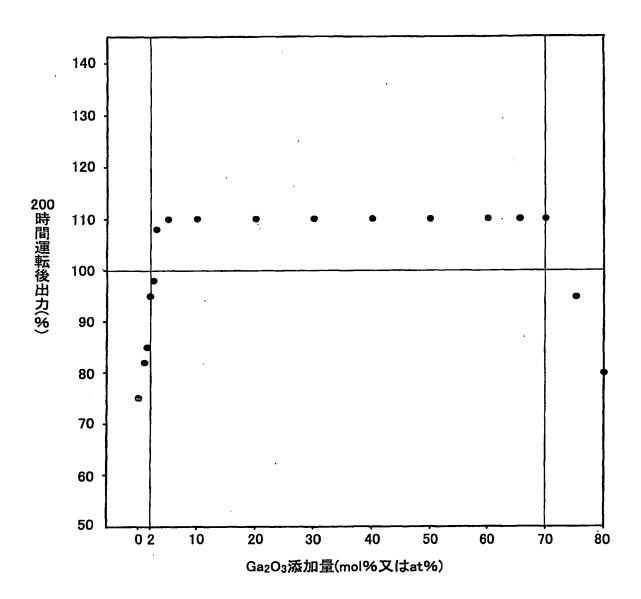


Fig.16

WO 02/098561 PCT/JP02/05035

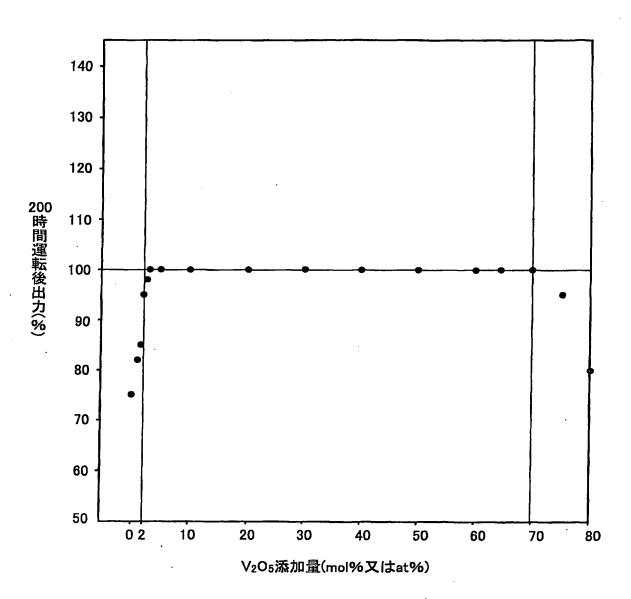


Fig.17

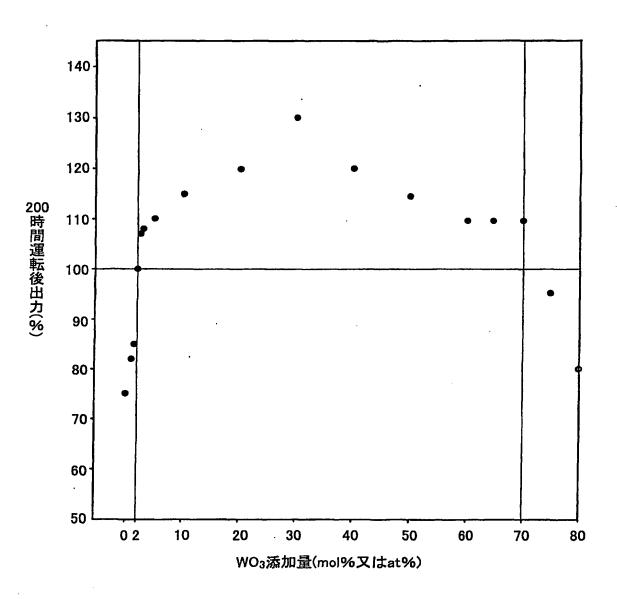


Fig.18

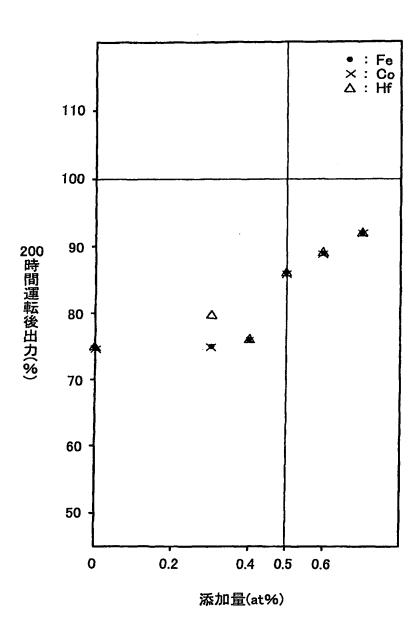


Fig.19

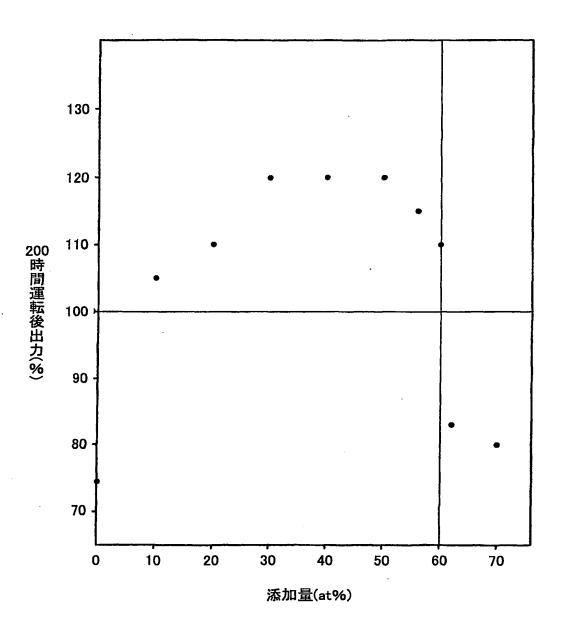


Fig.20

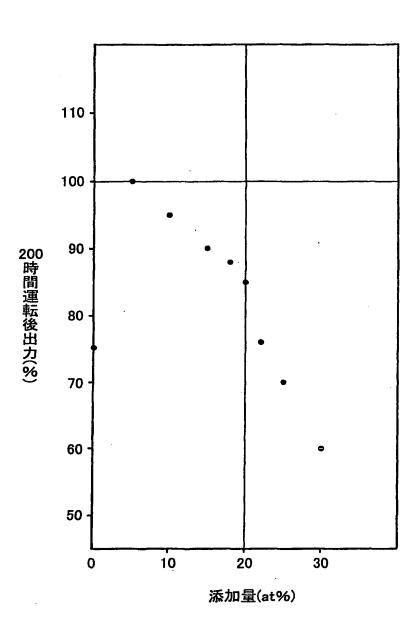


Fig.21

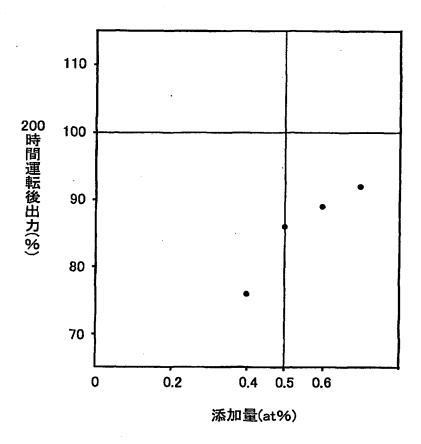


Fig.22

WO 02/098561 PCT/JP02/05035

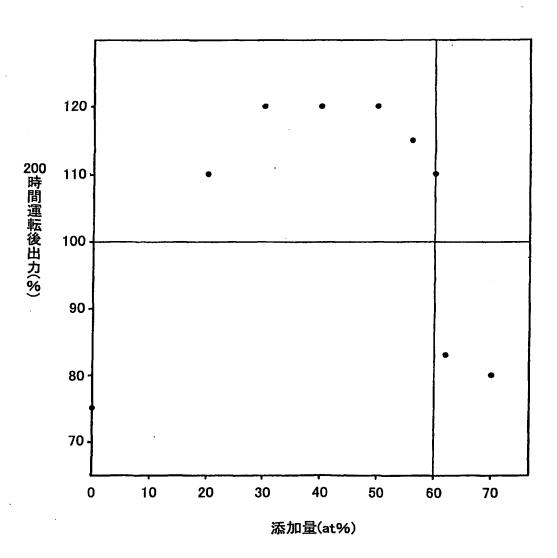
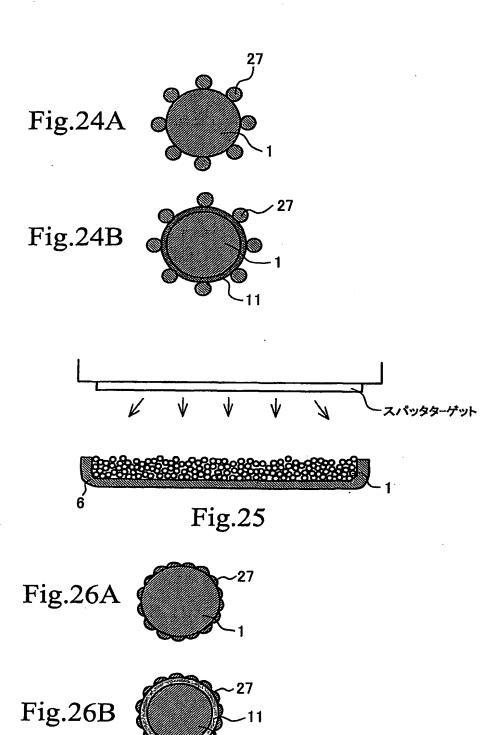


Fig.23

# 20/20



#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/05035

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER .Cl <sup>7</sup> B01J35/02, 37/02, H01M4/8	8, 4/92, C22C5/00				
According	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	OS SEARCHED					
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> B01J35/02, 37/02, H01M4/88, 4/92, C22C5/00					
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the		in the fields searched			
Jits Koka	suyo Shinan Koho 1926—1996 Li Jitsuyo Shinan Koho 1971—2002	Toroku Jitsuyo Shinan Koh Jitsuyo Shinan Toroku Koh	o 1994–2002 o 1996–2002			
Electronic d	data base consulted during the international search (nam	me of data base and, where practicable, sea	rch terms used)			
S POOL	TO THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE					
C. DUCU	JMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where a		Relevant to claim No.			
Х	JP 54-82394 A (United Techno	ologies Corp.),	1,5,9-13,			
Y	30 June, 1979 (30.06.79),		25, 28-30			
ī	Claims; official gazette page column, line 10 to upper rig		2,6,7,26,			
	examples	nt column, line 15,	27,31-33, 39-42			
A	5 115 A137372 7 5 CB	3 2008429 A				
•	& US 413/3/2 A & GE	E 2848138 A	3,4,8, 34-38			
	& FR 2409792 A & DE & ES 475293 A & SE	E 7811784 A	34-30			
		5 7810871 A				
•	& IT 1101119 B & BE					
	& CA 1104998 A					
х	JP 61-8851 A (Giner, Inc.),		14,15,20-25,			
	16 January, 1986 (16.01.86),		28,29			
Y	Claims; examples	I	16-18,26,27,			
	& US 5079107 A & EP	P 165024 A	43-45,51-54			
Α			19,46-50			
		1				
X Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	A			
	l categories of cited documents:	"I" later document published after the inte				
conside	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory under				
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the o	claimed invention cannot be			
date "L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone	red to involve an inventive			
cited to	establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the c	claimed invention cannot be			
special	reason (as specified)	considered to involve an inventive step	when the document is			
means	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such combination being obvious to a person				
"P" docume	ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	"&" document member of the same patent f				
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the international search				
26 May, 2002 (26.05.02) 09 July, 2002 (09.07.02)						
Name and m	nailing address of the ISA/	Authorized officer	<del></del>			
Japanese Patent Office						
Facsimile No	o.	Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/05035

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  X	C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
28 August, 1989 (28.08.89), Claims; examples & GB 2213135 A & GB 2243362 A  X JP 1-120770 A (Toshiba Corp.), 12 May, 1989 (12.05.89), Claims; examples (Family: none)  X JP 58-35872 A (Hitachi, Ltd.), Claims; examples (Family: none)  14,25 23-45,5 6-18,2 43-45,5 19,46  X JP 9-161811 A (Tanaka Kikinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha), Y 20 June, 1997 (20.06.97), Claims; examples (Family: none)  X JP 7-246336 A (Tanaka Kikinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha), Y 26 September, 1995 (26.09.95), Claims; examples (Family: none)  Y JP 52-20990 A (United Kingdom Atomic Energy Authority), 17 February, 1977 (17.02.77), Claims; examples & US 5079107 A & EP 165024 A  P,A JP 2002-110175 A (Sony Corp.), 12 April, 2002 (12.04.02), Claims; examples	laim No.				
Y					
A	6,27,				
12 May, 1989 (12.05.89),   28-3   16-18,2   (Family: none)   16-18,2   43-45,5   19,46					
Y   Claims; examples (Family: none)					
A	6,27,				
Y					
Claims; examples (Family: none)  X					
<pre>X</pre>	1-54				
Y 20 June, 1997 (20.06.97), Claims; examples (Family: none)  X JP 7-246336 A (Tanaka Kikinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha), Y 26 September, 1995 (26.09.95), Claims; examples (Family: none)  Y JP 52-20990 A (United Kingdom Atomic Energy Authority), 17 February, 1977 (17.02.77), Claims; examples & US 5079107 A & EP 165024 A  P,A JP 2002-110175 A (Sony Corp.), 12 April, 2002 (12.04.02), Claims; examples					
<pre>Kaisha), 26 September, 1995 (26.09.95), Claims; examples (Family: none)  Y</pre>	1-33,				
Y 26 September, 1995 (26.09.95), Claims; examples (Family: none)  Y JP 52-20990 A (United Kingdom Atomic Energy Authority), 17 February, 1977 (17.02.77), Claims; examples & US 5079107 A & EP 165024 A  P,A JP 2002-110175 A (Sony Corp.), 12 April, 2002 (12.04.02), Claims; examples					
Authority), 17 February, 1977 (17.02.77), Claims; examples & US 5079107 A & EP 165024 A  P,A JP 2002-110175 A (Sony Corp.), 12 April, 2002 (12.04.02), Claims; examples	L-33,				
12 April, 2002 (12.04.02), Claims; examples					
	·				

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. <sup>7</sup> B01 J 3 5 / 0 2、3 7 / 0 2、H0 1 M 4 / 8 8、4 / 9 2

C 2 2 C 5 / 0 0

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 'B01J35/02, 37/02, H01M4/88, 4/92 C22C5/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2002年

日本国登録実用新案公報

1994-2002年

日本国実用新案登録公報

1996-2002年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
X	JP 54-82394 A (ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレイション) 1979.06.30、特許請求の範囲、公報第3頁左上欄第10行~同頁	1, 5, 9-13, 25, 28-30		
Y	右上欄第15行、実施例 & US 4137372 A, & GB 2008429 A, & FR 2409792 A, & DE 2848138 A, & ES 475293 A,	2, 6, 7, 26, 27, 31–33, 39–42		
A	& SE 7811784 A, & DK 521478 A, & NL 7810871 A, & IT 1101119 B, & BE 872164 A, & CA 1104998 A	3, 4, 8, 34–38		

#### 区欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 26.05.02 国際調査報告の発送日 09.07.02 国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3416

#### 国際調査報告

<del></del>		
C (続き).	関連すると認められる文献	関連する
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	JP 61-8851 A (ガイナー・インコーポレイテッド) 1986.01.16、特許請求の範囲、実施例 & US 5079107 A, & EP 165024 A	14, 15, 20–25, 28, 29
Y		16-18, 26, 27, 43-45, 51-54
A		19, 46-50
X	JP 1-213961 A (株式会社東芝) 1989.08.28、特許請求の範囲、実施例 & GB 2213135 A, & GB 2243362 A	14, 20–25, 28– 30
Y		16-18, 26, 27, 43-45, 51-54
A		19, 46–50
X	JP 1-120770 A (株式会社東芝) 1989.05.12、特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	14, 20-25, 28- 30 16-18, 26, 27,
Y		10-16, 26, 27, 43-45, 51-54 19, 46-50
A		14, 25-30
X Y	JP 58-35872 A (株式会社日立製作所) 1983.03.02、特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	16-18, 26, 27, 43-45, 51-54
A		19, 46–50
X	JP 9-161811 A (田中貴金属株式会社) 1997.06.20、特許請求の範囲、実施例(ファミリーなし)	14, 16–18, 20– 30, 43 2, 6, 7, 31–33,
Y		39-45, 51-54
x	JP 7-246336 A (田中貴金属株式会社) 1995.09.26、特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	14, 16–18, 20– 30, 43
Y		2, 6, 7, 31–33, 39–45, 51–54
Y	JP 52-20990 A (ユナイテッド キングダム アトミック エナージイ オーソリティ) 1977.02.17、特許請求の範囲、実施例 & US 5079107 A, & EP 165024 A	2, 6, 7, 31–33, 39–45, 51–54
P, A	JP 2002-110175 A (ソニー株式会社) 2002.04.12、特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-54
L		

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.